GaN 中の点欠陥および複合欠陥が 光学特性に与える影響の解明

指導教員 小竹 茂夫 教授 河村 貴宏 助教

令和3年度

三重大学大学院 工学研究科 博士前期課程 機械工学専攻 先進物質・先進材料領域 量子応用工学研究室

大畑 智嗣

目次

第1章	緒言	1
1.1	研究背景	1
1.2	GaN 結晶成長技術	2
1.2.	1 HVPE(Hydride Vapor Phase Epitaxy)法 [3]	2
1.2.	2 アモノサーマル法 [5]	2
1.2.	3 Na フラックス法 [6]	3
1.2.4	4 OVPE(Oxide Vapor Phase Epitaxy)法 [7]	3
1.3	結晶成長中の不純物混入による結晶の着色	4
1.4	本研究の目的	4
第2章	理論	6
2.1	ブロッホの定理 [20][21]	6
2.2	波数ベクトルの連続性 [21]	6
2.3	エネルギーの不連続性とブリルアンゾーン [21]	7
2.4	バンド計算の系譜 [22]	12
2.5	第一原理計算 [22]	13
2.6	密度汎関数法 [23]	13
2.6.	1 Hohenberg-Kohn の定理	14
2.6.2	2 Kohn-Sham 方程式	14
2.7	局所密度近似	15
2.8	擬ポテンシャル	16
2.9	Pseudopotential self-interaction correction(pSIC)法による補正	17
2.10	平面波基底とカットオフエネルギー [31]	17
2.11	サンプル <i>k</i> 点	
第3章	計算モデルおよび計算方法	20
3.1	計算方法	20
3.2	計算モデル	21
3.3	計算手順	23
3.4	評価方法	23
3.5	電荷密度分布	24
第4章	計算結果および考察	26
4.1	代表的な欠陥	26

4.1.1	1 空孔欠陥(V _{Ga} , V _N)	27
4.1.2	2 アンチサイト欠陥(Ga _N , N _{Ga})	
4.1.3	3 自己格子間欠陥(Ga _{int} , N _{int})	
4.1.4	4 O 原子関連欠陥(O _N , O _{Ga} , O _{int} , O _{Ga} -O _N , O _N -O _{int})	
4.1.	5 V _{Ga} -O _N 関連欠陥(V _{Ga} -O _N , V _{Ga} -2O _N , V _{Ga} -3O _N)	40
4.1.6	5 C 原子欠陥(C _N)	44
4.1.7	7 H 原子格子間欠陥(H _{int})	45
4.2	悪影響を低減する添加物	47
4.2.	Ⅰ V _{Ga} -nH 構造(V _{Ga} -nH, V _{Ga} -O _N -nH, V _{Ga} -O _N -H)	
4.2.2	2 V_{Ga} への Mg 原子添加(Mg_{Ga} , Mg_{Ga} - O_N , Mg_{Ga} - H_{int})	51
4.2.3	3 V _{Ga} へのZn原子添加(Zn _{Ga} , Zn _{Ga} -O _N , Zn _{Ga} -H _{int})	54
4.2.4	4 V _{Ga} へのNi原子添加(Ni _{Ga} , Ni _{Ga} -O _N , Ni _{Ga} -H _{int})	57
4.2.5	5 V _{Ga} へのC原子添加(C _{Ga} , C _{Ga} -O _N , C _{Ga} -O _{int})	60
4.2.0	5 V _{Ga} への Si 原子添加(Si _{Ga} , Si _{Ga} -O _N , Si _{Ga} -O _{int})	63
4.2.7	7 V_{Ga} への Ge 原子添加(Ge _{Ga} , Ge _{Ga} -O _N , Ge _{Ga} -O _{int})	66
4.2.8	8 V_{Ga} への Sn 原子添加(Sn _{Ga} , Sn _{Ga} -O _N , Sn _{Ga} -O _{int})	69
第5章	結論	73
引用文献	t	74
謝辞		78
Appendi	x	79
A.1	Quantum ESPRESSO の注意事項	79
A.2	DOS 描画時の注意事項	80
A.3	VESTA の使用方法	80
A.4	欠陥形成エネルギーの計算	81

第1章 緒言

1.1 研究背景

窒化ガリウム(GaN)は化合物半導体の一種であり,Table 1.1 に示すようにSiと比べて 優れた物性を持っているため,発光デバイスや高周波デバイス,パワーデバイスへの応用が 期待されている.GaN を発光デバイスとして用いる際のメリットとしてバンドギャップの 大きさが挙げられる.GaNのバンドギャップは 3.4eV であり,そこからの発光は紫外光と なる.GaNの結晶格子の一部をInと置換したInGaNはその組成比に応じてバンドギャップ が3.4 eV から 0.8 eV まで変化する.この特徴を利用すると非常に広いエネルギー範囲で発 光波長が制御可能となるため,多種多様な波長を持つ発光ダイオードやレーザーダイオー ドに用いられている.また,GaNは飽和電子速度がSiの2倍の2.7×10⁷ cm/sであり,動作 周波数も 500 GHz を超える値が実証されている [1].この特性を活かし,SG 通信向けの高 周波通信デバイスとして期待されている.半導体のドープ濃度が低いと空乏層が広がりオ フ状態を維持できる最大電圧(臨界電界強度以下)が高くなるが、ドープ濃度を下げすぎる とオン状態での通電抵抗(オン抵抗)が大きくなる.そのため,耐圧性能とオン抵抗はトレ ードオフの関係にあり、これが半導体の限界性能を決める.パワーデバイスの性能はBaliga 性能指数で表され、誘電率,電子移動度および臨界電界強度のSiに対する比で算出できる. GaNのBaliga指数は 957と非常に高く、高いポテンシャルを持っている.

	Si	GaAs	4H-SiC	GaN
Band gap [eV]	1.1	1.4	3.3	3.4
Relative permittivity: <i>ɛ</i>	11.8	12.8	10.0	9.5
Critical field strength: <i>E</i> _C [MV/cm]	0.3	0.4	3.0	3.3
Saturated electron velocity: V _{Sat} [10 ⁷ cm/s]	1.0	2.0	2.0	2.5
Electron mobility: $\mu_e \ [cm^2/(V \cdot s)]$	1500	8500	1000	1200
Hole mobility: $\mu_h \ [cm^2/(V \cdot s)]$	600	400	115	-10
Thermal conductivity: $\lambda \ [W/(cm \cdot K)]$	1.5	0.5	4.9	2.1
Baliga FOM: $\varepsilon \mu_e E_c^3$ (Si ratio)	1	15	565	957

Table 1.1 各種半導体の物性値 [2]

GaN のデバイス開発は異種基板(サファイア, GaAs, SiC, Si など)上での GaN 気相成 長(ヘテロエピタキシャル成長)技術の成功によって大幅に進んだ.しかし, GaN と異種基 板の界面において格子定数差や熱膨張係数差に由来する欠陥が発生し,結晶品質が著しく 劣化する.特に,高耐圧用途のパワーデバイスにおいて,結晶品質がキャリア輸送に悪影響 を与えるだけではなく,欠陥を介したオフ動作時におけるリーク電流の発生も問題視され ている.このため,GaN 基板上への GaN 気相成長(ホモエピタキシャル成長)技術の開発 が求められているが、GaN 基板は異種基板より高コストのため積極的な利用は進んでいない.

1.2 GaN 結晶成長技術

GaN 基板のコスト低減には、高品質なバルク GaN 結晶が必要である. GaN は常圧では融 点を持たずに分解するため、大気圧下で融液成長させることはできない. GaN の代表的な 結晶成長手法として HVPE 法、アモノサーマル法、Na フラックス法および OVPE 法が挙げ られる.本節では上記の4つを簡単に解説する.

1.2.1 HVPE (Hydride Vapor Phase Epitaxy) 法 [3]

HVPE 法は H₂をキャリアガスとして Ga と HCl を高温で反応させて GaCl(g)を発生させ, これと NH₃ を石英製の反応器内にある基板上で反応させて GaN を成長させる方法である. 原料部と反応部の化学反応式をそれぞれ式(1.1)および式(1.2)に示す.また,反応炉の 概略図を Fig. 1.1 に示す.

$$HCl(g) + Ga(l) \rightarrow GaCl(g) + 1/2H_2(g)$$
(1.1)

$$GaCl(g) + NH_3(g) \rightarrow GaN(s) + HCl(g) + H_2(g)$$
(1.2)



Fig. 1.1 HVPE 法で用いられる反応炉の模式図

長所として、反応速度が速く、常圧で成長できる点が挙げられる.しかし、短所として高 温(1000℃)が必要である点、ガスの利用効率が低い点、固体副生成物である NH4Cl が排 気系に堆積するため長時間生成が難しい [4]点が挙げられる.また、長時間生成が難しいこ とから結晶の長尺化が難しく、基板は一枚ずつ作製されているため、製造コストが高い.

1.2.2 アモノサーマル法 [5]

高温・高圧下にて超臨界状態とした NH₃溶媒中に,Ga 金属を融解し,NH₄Cl 等を硬化剤 にして GaN 結晶を成長させる方法である.長所として,原料利用効率が高く製造コストが 低い点,成長速度が遅いので欠陥密度は低い点が挙げられる.短所として,超臨界状態を達 成するため高温高圧状態(600℃,200MPa)の維持が必要である点,臨界状態の NH₃は浸食 性が高い点,2inch 以上の高品質な結晶が得られていない点が挙げられる.

1.2.3 Na フラックス法 [6]

高温の Ga-Na 融液へ N₂を溶かし込むことで過飽和状態を生じさせて GaN を成長させる 方法である.長所として,低欠陥の結晶がアモノサーマル法の4倍の成長速度で得られる点 が挙げられる.短所として,アモノサーマルより低圧だが高温高圧(900℃,3MPa)が必要 である点,融液 Na を用いるため発火の危険性がある点が挙げられる.

1.2.4 OVPE (Oxide Vapor Phase Epitaxy) 法 [7]

OVPE 法は Ga₂O と NH₃を高温で反応させ GaN 結晶を成長させる方法である. Fig. 1.2 に OVPE 法の反応炉の概略図を示す. Ga₂O ガスの発生法は式(1.3)で示した炭素鉄還元法が 用いられていた [8]. しかし、現在では結晶中の酸素濃度を低減するため式(1.4)で示した 還元剤として H₂を用いる方法が用いられている [9].

$$Ga_2O_3(s) + 2C(s) \rightarrow Ga_2O(g) + 2CO(g)$$
 (1.3)

$$Ga_2O_3(s) + 2H_2(g) \rightarrow Ga_2O(g) + 2H_2O(g)$$
 (1.4)

生成した Ga2O と NH3の反応式を式(1.5) に示す.





Fig. 1.2 還元剤として H₂を用いる OVPE 法の反応炉の模式図

この方法は副生成物が水蒸気や H₂ しか生成せず,NH₄Cl のような固形物を生成しないた め長時間の結晶成長が可能である.しかし,結晶中に多量の酸素不純物は 10²⁰ atoms/cm³ 程 度と非常に高いことが欠点として挙げられる.

1.3 結晶成長中の不純物混入による結晶の着色

本来, GaN は無色透明であるが,結晶成長時に不純物などの結晶欠陥が混入することで 結晶は黒色や黄色に着色する.本節では各種成長法で作製した GaN 結晶における着色と不 純物の関係を論じた先行研究を紹介する. HVPE 法で作製した GaN 結晶の品質は高いこと が知られている. Fig. 1.3 (a)に示すように M. Bockowski らが作製した HVPE-GaN 結晶の吸 収係数は1 cm⁻¹以下と高品質であった [10].しかし, HVPE 法は NH4Cl の固体副生成物が 排気ラインやフィルターに堆積し,長時間成長を阻害することから OVPE 法が有望視され ている [11].しかしながら Fig. 1.3 (b)に示すように J. Takino らが作製した OVPE-GaN 結晶 は黒く着色しており,結晶中の酸素濃度は 4.3×10²⁰ atoms/cm³ と高かった [12].酸素濃度が 高くなった原因は,成長過程で{10-11}ファセットが露出したためと考えられている [13]. そして,黒色化の原因には Ga 空孔欠陥や O 欠陥およびそれらの複合欠陥であると考えられ ている [14]. M.A. Alreesh らは Na-Flux 法では,結晶の黒化は酸素だけでなく,炭素,ナト リウム,モリブデンの濃度にも強く関係すると報告している [15].また, Fig. 1.3 (c)に示す ように R. Kucharski らはアモノサーマル法において,酸素やマグネシウムをドーピングする と結晶が黒くなることを報告している [16].これらの先行研究から高濃度の酸素は GaN 結 晶の着色に関係していると考えられる.



Fig. 1.3 各種結晶成長法で得られた GaN 結晶

1.4 本研究の目的

本研究では、欠陥による結晶の着色に注目し、点欠陥および複合欠陥が GaN の光学特性 に及ぼす影響を明らかにすることを目的としている. GaN 結晶は Na フラックス法、アモノ サーマル法, OVPE 法などで成長させると、空孔、転位、不純物など多くの欠陥が形成され る. 欠陥が結晶に与える影響としては、材料特性の劣化(光学 [17], 電気 [18], 熱 [19]), 結晶の着色 [12, 15, 16], 格子歪み [20], デバイスの信頼性の低下などが挙げられる. そこ で欠陥が材料特性に及ぼす影響を解明することによって, 欠陥制御技術の向上, 悪影響の抑 制や所望の効果の発現を可能にする添加元素に関する知見が得られることが期待される, 本研究では欠陥を含む GaN の電子構造を解析することで, 物性に大きな影響を与える欠陥 や不純物を特定し, さらにその影響を低減する添加元素を検討する.

第2章 理論

ここでは、固体内部の電子がつくるエネルギーバンドに関する理論と、本研究に用いたバンド構造解析手法である第一原理計算について説明する.

2.1 ブロッホの定理 [21, 22]

電子が金属結晶内をほとんど自由に動き回る自由電子モデルに対して,固体結晶内では 原子が周期的に規則正しく配列している(並進対称性をもつ)ことを考慮することが不可欠 である.

簡単のために1次元結晶の原子の周期性について考える.まず,1次元結晶内のポテンシャルV(x)が原子と同じ周期性を持つと考えて,これをシュレディンガー方程式に代入し,この場合の波動関数φと固有エネルギーEを明らかにする.1次元のシュレディンガー方程式を(2.1)式に示す.ただし,m₀は自由電子の質量,kは波数である.

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\varphi_k}{dx^2} + V(x)\varphi_k = E_k\varphi_k \tag{2.1}$$

いま,1 次元結晶の格子定数を a とするとポテンシャルV(x)の周期もまた a となり,(2.2)式の関係が成立する.

$$V(x) = V(x+a) \tag{2.2}$$

ポテンシャルV(x)=0とすれば、指数関数を基底とした解である(2.3)(2.4)式が得られる.

$$\varphi_k(x) = e^{ikx} u_k(x) \tag{2.3}$$

$$u_k(x) = u_k(x+a) \tag{2.4}$$

従って、 $0 \le x \le a$ の範囲での関数 $u_k(x+a)$ を求めることができれば(2.3)(2.4)式によってすべてのxに対して波動関数qが求められる.これらの式をブロッホの定理という.ブロッホの定理は波動関数に対して周期的な境界条件を与えている.また、本節では1次元に限ったが、3次元の場合kはベクトルとなり、これを波数ベクトルという.

2.2 波数ベクトルの連続性 [22]

本節では波数ベクトル k が結晶の伝導電子においても実質的に連続とみなせることを証明する.結晶の単位胞の長さが格子定数aに対してL = Ma (M は大きな整数) とすると

$$\varphi_k(r) = \varphi_k(r+L) \tag{2.5}$$

を満足すべき k が存在することは明らかである.ブロッホの定理によって,

$$\varphi_k(r+L) = e^{ik(r+L)}u_k(r+L) \tag{2.6}$$

$$\varphi_k(r) = e^{ikr} u_k(r) \tag{2.7}$$

が成立する. またL = Maであるから

$$u_k(r) = u_k(r+a) = u_k(r+2a) = \dots = u_k(r+L)$$
(2.8)

(2.5) 式- (2.8) 式より

$$e^{ik(r+L)} = e^{ik(r+Ma)} = e^{ikr}$$
(2.9)

が得られる. すなわち

$$e^{ikMa} = 1(=e^{2n\pi i}) \ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$
 (2.10)

となる. これから

$$k = \frac{2\pi}{Ma}n \ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$
(2.11)

となる. M は十分大きな整数であるので, k は実質的に連続とみなしてよい. さらに運動量 はħkであるため, 固体結晶内においては伝導電子の運動量は連続とみなすことができる.

2.3 エネルギーの不連続性とブリルアンゾーン [22]

前節までは、ブロッホの定理により波動関数 φ_k と波数ベクトルkの関係を述べたが、次に エネルギー E_k について考える、次のシュレディンガー方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\varphi}{(dx)^2} + V(x)\varphi = E\varphi$$
(2.12)

において、ポテンシャルV(x)が存在するために厳密な解を求めることができないため、何らかの近似が必要となる.ポテンシャルV(x)は周期 aを持つ関数であるから、フーリエ級数展

開を行うと,

$$V(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{\frac{i2\pi nx}{a}}$$
(2.13)

となる.もしV(x)が無視できるほど小さければ、波動関数は近似的に自由電子の波動関数

$$\varphi_q(r) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{iqx} \tag{2.14}$$

となる. ここで添え字kの代わりにqを用いたのは、kは後に使用した方が便利だからである. この波動関数 φ_q を(2.10)式に代入すると、エネルギーは近似的に、

$$E = \frac{\hbar^2 q^2}{2m_0} + V$$
 (2.15)

となる.しかし、結晶内ではポテンシャルが存在するので、正しい波動関数 φ は自由電子の場合とは異なる.そこで、 φ をフーリエ級数で展開すると、

$$\sqrt{L}\varphi = a_0 + a_1^{ikx} + a_{-1}^{-ikx} + a_2^{i2kx} + a_{-2}^{-i2kx} + \cdots$$
$$= \sum_{q'=\infty}^{\infty} a_{q'} e^{iq'kx} \quad (k = 2\pi L)$$
(2.16)

となる.この波動関数 (2.14) 式は,以下に述べる理由のためこのままでは使えない. (2.14) 式とポテンシャル (2.11) 式をシュレディンガー方程式 (2.10) 式に代入して

$$\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{q'=-\infty}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 a_{q'} e^{\frac{iq'2\pi x}{L}} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{\frac{i2\pi nx}{L}} \sum_{q'=-\infty}^{\infty} a_{q'} e^{\frac{iq'2\pi x}{L}}$$
$$= E \sum_{q'=-\infty}^{\infty} a_{q'} e^{\frac{iq'2\pi x}{L}}$$
(2.17)

となる. 両辺に $e^{-iq2\pi x/L}$ を掛けて, x について 0 から L まで積分し L で割ることで,

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi q}{L}\right)^2 a_q + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{q'=-\infty}^{\infty} V_n a_{q'} \left(\frac{1}{L}\right) \int_0^L e^{\frac{i2\pi (\mathrm{Mn}-q+q')x}{L}} dx = Ea_q \tag{2.18}$$

が得られる. 左辺第 2 項の積分は q' = q - Mn のときだけ値を持ち,それ以外では 0 となるから (2.18) 式は

$$E_q a_q + \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n a_{q-\mathrm{Mn}} = E a_q \tag{2.19}$$

となる. ただし, (2.19)式の右辺は自由電子のエネルギーである.

$$E_q = \frac{\hbar^2}{2m_0} \left(\frac{2\pi q}{L}\right)^2$$
(2.20)

(2.16) 式の波動関数は, $a_q = 0$ ($q \neq s$)かつ $a_s = 1$ であれば, エネルギーが $\hbar^2 (2\pi s)^2 / 2m_0 L^2$ となり自由電子の平面波を表す.この波動関数は,シュレディンガー方程式 (2.12) 式を満 足しないが, (2.12) 式の解が自由電子に極めて近いように出発する場合には, (2.16) 式に おいて $a_s = 1$, 他の $a_q \approx 0$ とすればよい.この場合 (2.19) 式で重要なのは

$$E_s + \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n a_{s-Mn} = E$$
(2.21)

のみである. 左辺第2項のnに対する和を,場所によって変動しない成分 (n = 0) と場所 によって変動する成分 ($n \neq 0$) の二つの部分に分けて表すと,結晶中では,普通は $V_0 = 0$ と 考えてよいので

$$E = E_s + \sum_{n \neq 0} V_n a_{s-Mn}$$
(2.22)

となる.この式で伝導電子のエネルギーが求まる.ここで、 E_s は自由電子のエネルギーである. a_{s-Mn} は

$$a_{s-Mn} = \frac{V_s}{E_s - E_{s-Mn}}$$
(2.23)

で表わされる.これを (2.22) 式に代入して

$$E = E_s + \sum_{n \neq 0} \frac{V_n^2}{E_s - E_{s-Mn}}$$
(2.24)

となる. もし, $E_s = E_{s-Mn}$ の場合には, (2.24) 式の分母が0になるからエネルギーE は無限大になってしまう. したがって, この場合には周期ポテンシャルがどんなに小さくても, それが0でない限り摂動計算は無意味になる. ここで, 上の条件がどんな時に満足されるか を考える.

改めて、
$$k = 2\pi s/L, N = 2\pi n/a (2\pi Mn/L) とおくと,$$

 $E_s = E_k = \hbar^2 k^2/2m_0$
 $E_{s-Mn} = E_{k-N} = \hbar^2 (k-N)^2/2m_0$
だから、 $E_s = E_{s-Mn} ik^2 = (k-N)^2 と同等である.$
ゆえに $k = N/2$ なら、 $E_s = E_{s-Mn} (E_k = E_{k-N})$
である.この関係を Fig. 2.1 に示した.2つの
放物線の交点の k 軸の座標がN/2であるから,

Fig. 2.1 結晶内の電子波の波数と エネルギーの関係

$$k = \frac{\pi n}{a} (n = \pm 1, \pm 2, \cdots)$$
 (2.25)

のとき $E_k = E_{k-N}$ となり、(2.13)式以下の計算は適用できない.このとき、エネルギーは縮退しており、このエネルギーを正確に求めるには縮退した場合の摂動計算を行わなければならない.そこで、波動関数として、

$$\sqrt{L}\varphi(x) = a_k e^{ikx} + a_{k-N} e^{i(k-N)x}$$
(2.26)

を基底として考える. (2.26) 式は (2.16) 式において $a_k \ge a_{k-N}$ だけが他の a_q , に比べて大きいと仮定したことになる. (2.26) 式の波動関数を (2.12) 式のシュレディンガー方程式 に代入して, 縮退のない場合と同様に計算すると,以下の式が得られる.

$$E_k a_k + V_{-N} a_{k-N} = E a_k$$
$$E_{k-N} a_{k-N} + V_N a_k = E a_{k-N}$$

この式を整理すると以下の式となる.

$$(E_k - E)a + V_{-N}a_{k-N} = 0$$
$$V_Na_k + (E_{k-N} - E)a_{k-N} = 0$$

この時 $a_k \ge a_{k-N}$ が同時に 0 の場合の解は物理的に無意味であるため、有意義な解を持つためには係数の作る行列式が 0 となる必要がある.この行列式を解いて計算すると

$$E = \frac{E_k + E_{k-N} \pm \sqrt{(E_k - E_{k-N})^2 + 4|V_N|^2}}{2}$$
(2.27)

となる. $k = \pi/a$ においては, $E_k = E_{k-N}$ であるから,

$$E = E_k \pm |V_N|$$

である. kの値が π/a から離れた場合には、逆に $(E_k - E_{k-N})^2 \gg 4|V_N|^2$ として展開すると、

$$E \approx \frac{1}{2} \left[E_k + E_{k-N} \pm \left\{ |E_k - E_{k-N}| + \frac{2|V_N|^2}{|E_k - E_{k-N}|^2} \right\} \right]$$
(2.28)

と近似できる. ポテンシャル V_N が0であれば, Eは自由電子のエネルギー E_k であり, k = 0の近傍($-N/2 \le k \le N/2$)では $E_{k-N} > E_k$ であるから, k = 0で(2.28)式が E_k に等しくなるためには, ±の符号のうち-の符号を選択する必要がある. 同様に, k > N/2では+の符号を選択すればよい. このように考えると, (2.27)式から

$$k \to \frac{N}{2} - \delta \mathcal{O} \oplus E \to E_{N/2} - |V_N|$$
(2.29)

$$k \to \frac{N}{2} + \delta \mathcal{O} \oplus E \to E_{N/2} + |V_N|$$
(2.30)

が得られる. この結果を Fig. 2.2 に示した. この図 から明らかなように $k = \pm n\pi/a$ においてエネル ギー固有値は不連続な値をとる. この点における エネルギーの不連続をエネルギーギャップ (バン ドギャップ) といい,その大きさ ΔE は, (2. 29), (2. 30) 式から



Fig. 2.2 自由電子に近い電子近似による エネルギーと波数の関係

$$\Delta E = 2|V_n|$$

(2.31)

と表される. このようにして, エネルギーギャップは固体内のポテンシャルに周期性があれ ば一般的に存在することが示された. ここで, $-\pi/a < |k| < \pi/a$ の範囲を第 1 ブリルアン ゾーン (Brillouin Zone), $-n\pi/a < k < -(n-1)\pi/a < (n-1)\pi/a < k < n\pi/a$ の範囲を第 n ブリルアンゾーンという. ブリルアンゾーンは結晶の逆格子ベクトルのなす逆格子空間の 単位胞でもある. ブリルアンゾーンの境界 (Brillouin Zone Boundary) において二つの電子に ついての進行波 e^{ikx} , $e^{i(k-N)x}$ の縮退が解けて, エネルギー準位が $2|V_N|$ だけ分裂したといえ る。また, $k^2 = (k - N)^2$ が成り立つことは,物理的には電子を波として扱った場合にブラッ グの反射条件2d sin $\theta = n\lambda$ (d は格子定数) が成り立つことに相当し,電子波が周期ポテン シャルによって全反射を受けることを意味している.

このように、エネルギーバンドはブリルアンゾーンの境界にて不連続となり、放物線から 少しずれた E-k 関係を示す. これの表記の方法として、そのまま E-k 関係を表記する拡張ゾ ーン形式、ブロッホ関数の性質を用いて適当な N だけずらして第 1 ブリルアンゾーン内に 表記する還元ブリルアンゾーン形式、還元ブリルアンゾーン形式を波数空間内で繰り返す 周期的ゾーン形式がある. 3 次元の場合はブリルアンゾーンの代表的な対称性の良い点(Г 点(逆格子空間の原点)、A 点、H 点、L 点)などを横軸にとり、その間のエネルギー状態 を表記する. 例として、六方格子の代表的な k 点と第一原理計算により求めた GaN のエネ ルギーバンド図を Fig. 2.3 に示す.



Fig. 2.3 六方晶構造の k 点(左)と GaN のエネルギーバンド図(右)

2.4 バンド計算の系譜 [23]

バンド計算に用いられる計算手法をいくつか紹介する.まずひとつ目は,結晶全体をマフ ィンティン球と呼ばれる各原子を中心とした球とそれ以外の領域に分割し,マフィンティ ン球内ではポテンシャルは球対称,それ以外では一定(マフィンティン模型)とする APW (Augmented Plane Wave)法がある。線形化した LAPW 法やフルポテンシャル(FLAPW)法へ の拡張も容易であり,最も広く用いられている.

別の計算方法として、グリーン関数を求めることにより電子状態を計算する KKR

(Korringa-Kohn-Rostoker) 法がある. APW 法と同様にマンフティン模型を基に計算を行う が,いったんグリーン関数が計算されると,あらゆる基底状態の物理量はグリーン関数によ り表現されるため定式化が単純で電子状態計算の最も美しい形を与えている. その一方,用 いる値が複素数であることなどから安定に動く計算コードは少ない. しかし,原理的には 種々の方法の中でも最も精度の高い方法であるため,今後の発展が期待されている.

最後に、変分のための基底関数として原子の芯状態(core states)と直交化させた平面波 (OPW)を用いる OPW(Orthogonalized Plane Wave)法の紹介をする.単純な平面波では非 常に絶対値の大きな波数ベクトル *g* を用いてしか表せない原子内の激しい振動が直交化に よって取り入れられているために、比較的少数の平面波で波動関数を表現することができ る.現在では、OPW 法から派生して、そのエッセンスをうまく取り入れた擬ポテンシャル

(pseudo potential) 法が OPW 法の代わりにもっぱら使われている. 擬ポテンシャル法の元々 の定式化は, 直交化によって生じる項をポテンシャルの中に繰り込むことによって本来の ポテンシャルの特異性のない浅いポテンシャルに置き換えるものである. しかし, 現在広く 用いられているノルム保存型擬ポテンシャル法ないしその変形は, 化学結合が生じる原子 核から離れた領域では波動関数が正しく再現されるような特異性を消した人工ポテンシャ ルを導入して, 平面波展開の形で波動関数を決めるものである.

これらのいずれかにより決定した波動関数を用いて物質内部の電子状態を求める第一原 理計算について次節以降に述べる.

2.5 第一原理計算 [23]

物質中の電子の量子力学的な記述は、電子のハミルトニアンを用いて行われる.このよう なハミルトニアンとして、考えている現象やある特定のエネルギー領域だけのことを議論 するためのパラメータを含む模型(有効理論)を表すハミルトニアンを扱うことが多い.し かし、未知の物質を予測するために未知なパラメータを用いることはできないため、より現 実的な物質とその定量的な物性を調整可能なパラメータを用いずに記述する必要がある. このような立場から電子の状態を計算する手法を第一原理計算という.第一原理計算によ り、計算モデルの全エネルギー、電子のエネルギーバンド構造、原子に働く力などが計算で きる.これにより最安定構造、表面エネルギーや界面エネルギー、表面における不純物の吸 着サイトや安定性、フォノン分散、バンドギャップ、状態密度など様々な値を計算すること ができる.

2.6 密度汎関数法 [24]

密度汎関数法は,厳密に解くことができない多電子系のシュレディンガー方程式に対し て一電子近似(局所密度近似)を用いて解く方法の一つである.その基礎には 1964 年にホ ーエンバーグとコーンによって提唱された Hohenberg-Kohn の定理があり [25, 26], 1965 年 にコーンとシャムによって実用的な形に定式化された [27, 28].

2.6.1 Hohenberg-Kohn の定理

Hohenberg-Kohn の定理の内容は、「多電子系の基底状態が縮退していないとき、外場 $V(\mathbf{r})$ と基底状態の波動関数 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n)$ は電荷密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ に対して一意的に決まる」ことと、 「系の基底状態の全エネルギーE は正しい電荷密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ に対して最小になる」ことの 2 点である. この 2 点から、系の基底状態を求めるためには、全エネルギーE を最小にする ような電荷密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ を求めればよいことになる.

このようにして、 $\rho(\mathbf{r})$ から全ての基底状態の電子的性質、すなわち運動エネルギーT[ρ]、 ポテンシャルエネルギーU[ρ]、電子間相互作用のエネルギー $E_{coulomb}[\rho]$ を ρ から決定するこ とができ、全エネルギー $E[\rho]$ は以下のように表すことができる.

$$E[\rho] = T[\rho] + U[\rho] + E_{\text{coulomb}}[\rho]$$
(2.32)

あるいは,原子核から電子に対して作用するポテンシャルをV(r)として(2.33)式が得られる.

$$E[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})V(\mathbf{r})d\mathbf{r} + T[\rho] + E_{\text{coulomb}}[\rho]$$
(2.33)

2.6.2 Kohn-Sham 方程式

多電子系の基底状態のエネルギーが電荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ の汎関数として $E[\rho]$ で与えられることは、有効方程式を導出する上で非常に便利である.すなわち、(2.34)式に示す電子数保存の制約条件の下、 $E[\rho]$ を最小化するように $\rho(\mathbf{r})$ を求める.

$$\int \rho(\mathbf{r})V(\mathbf{r})d\mathbf{r} = N \tag{2.34}$$

ここで、N は系の全電子数である.電子密度 $\rho(\mathbf{r})$ はN 個の軌道{ $\Psi_i(\mathbf{r})$ }により

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \tag{2.35}$$

と表されるものと仮定する.ここで、pに関して全エネルギーを

$$E[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})V(\mathbf{r})d\mathbf{r} + T[\rho] + E_{\text{coulomb}}[\rho]$$
(2.36)

を変分することで対応する.ここで、各項は以下のように表される.

$$T[\rho] = \sum_{i} \int \psi_{i}^{*}(\boldsymbol{r}) \left[-\frac{1}{2} \nabla^{2} \right] \psi_{i}(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(2.37)

$$E_{\text{coulomb}}[\rho] = E_H[\rho] + E_{xc}[\rho(\mathbf{r})]$$
(2.38)

$$E_{H}[\rho] = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rho(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$
(2.39)

(2.38) 式では電子間相互作用項 $E_{coulomb}[\rho]$ をハートリー項 $E_H[\rho(r)]$ と交換相関項 $E_{xc}[\rho(r)]$ に分離している.交換相関項 $E_{xc}[\rho(r)]$ は、電子の多体効果に起因する交換エネルギーと相関エネルギーの寄与をまとめて表したものである.交換相関項 $E_{xc}[\rho(r)]$ を含む全エネルギー $E[\rho]$ に対する電子的寄与を最小化するように電子密度について変分をとると、各電子波動関数 $\Psi(r_i)$ に対して、以下のようなシュレディンガー方程式と似た方程式を導出することができる.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_{\text{eff}}(\boldsymbol{r})\right]\Psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\Psi_i(\boldsymbol{r})$$
(2.40)

$$v_{\rm eff}(\mathbf{r}) = v(\mathbf{r}) + \int \rho(\mathbf{r}) \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' + v_{xc}(\mathbf{r})$$
(2.41)

$$v_{xc}(\mathbf{r}) \stackrel{\text{\tiny def}}{=} \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$
(2.42)

$$\rho(r) = \sum |\Psi_i(r)|^2 \tag{2.43}$$

(2.40) - (2.42) 式の方程式は Kohn-Sham 方程式と呼ばれ, ρ(r)とv_{eff}(r)の2つの未知数
 関数を決定する連立方程式の問題となる.また, (2.42) 式中のv_{xc}(r)は (2.40) 式により決定され,交換相関ポテンシャルと呼ばれる.

2.7 局所密度近似

前節で示した Kohn-Sham 方程式の中には、 v_{xc} もしくは E_{xc} といった電子同士の相互作用 に起因する項があり、これらについては汎関数としての厳密な表式は実際に計算できる形 では与えられていない.ここで、局所密度近似(Local Density Approximation, LDA)を導入 することにより実際に計算できるよう解決が試みられた.局所密度汎関数法は本来複雑な 関係であるはずの汎関数 $E_{xc}[\rho(r)]$ を単純な関数へ近似するものである.この近似は電荷密度 ρ_0 の一様な電子ガスに対して得られる交換相関エネルギーの表式 $E_{xc0}[\rho_0]$ を,一様ではない一般の電荷密度 $\rho(r)$ を持つ系に対しても適用して,

$$E_{xc}[\rho(\mathbf{r})] \approx E_{xc0}[\rho_0] \tag{2.44}$$

として近似することに等しい.このように、交換相関項を単純化すると Kohn-Sham 方程式 は以下のようになる.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r})\right]\Psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i\Psi_i(\mathbf{r})$$
(2.45)

$$v_{\rm eff}(\boldsymbol{r}) = v(\boldsymbol{r}) + \int \rho(\boldsymbol{r}) \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} d\boldsymbol{r} + v_{xc}(\boldsymbol{r})$$
(2.46)

$$v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{dE_{xc0}[\rho]}{d\rho}$$
(2.47)

また $v_{xc}(r)$ は次の表式をみたす交換相関エネルギー密度 $\varepsilon_{xc}[\rho]$ を用いて、

$$E_{xc0}(\rho) \approx \int \varepsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r}))\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r}$$
(2.48)

$$v_{xc}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{xc}[\rho] + \rho(\mathbf{r}) \frac{d\varepsilon_{xc}[\rho]}{d\rho}$$
(2.49)

のように与えられる. このように局所密度近似(LDA)を導入することによって, Kohn-Sham 方程式中に出てくる交換相関ポテンシャル項 $v_{xc}(\mathbf{r})$ を単純な微分系 $\varepsilon_{xc}(\rho)+\rho(\mathbf{r})d\varepsilon_{xc}(\rho)/d\rho$ で置き換えることができる. したがって, 最終的には $\varepsilon_{xc}(\rho)$ の関数形を決定してから (2.41), (2.43) 式を解き, $\rho(\mathbf{r})$ を求めればよい. 実際には, (2.43) 式の $\Psi_i(\mathbf{r})$ に作用するハミルト ニアンの部分が求めるべき $\Psi_i(\mathbf{r})$ に依存するため, Kohn-Sham 方程式を解くためには反復計 算が必要である. はじめに適当な $\rho(\mathbf{r})$ を仮定し, $\rho(\mathbf{r})$ が収束するまで (2.43), (2.45) 式を 順次解くことを繰り返す. この手続きは自己無頓着 (Self-Consistent Field, SCF) 計算と呼ば れる.

2.8 擬ポテンシャル

擬ポテンシャル法とは、第一原理計算において原子核と内殻電子をひとつのイオンとみ なし、価電子のみを計算対象とする方法である.この方法は内殻電子が物性に重要な寄与を 及ぼさない半導体に対して有効な解析手段である.原子を構成する電子をエネルギー的に 深く原子核の側に局在して他の原子との相互作用にほとんど寄与しないコア電子と,浅く 広がり他の原子との結合に寄与する価電子に分けて考える.他原子との結合配置によって 価電子は様々な状態を取るが,コア電子は原子核の回りをほとんど動かずに同じ状態にい る.そこでコア電子は常に同じ状態にあるとして,価電子だけが変化するとして近似する. さらに節があると平面波での記述が難しいため,各角運動量に対してエネルギーが最低の (原子の)固有状態は節がなく,元の全電子で計算した価電子の固有値と全く同じ固有値を

与えるようなポテンシャルを考える.このような条件を満たすように作られたポテンシャ ルを擬ポテンシャルと呼ぶ [29].

2.9 Pseudopotential self-interaction correction(pSIC)法による補正

通常,第一原理計算には電子の多体問題を基底状態における密度汎関数理論により一電 子問題に置き換え,さらに交換相関相互作用をLDAにより取り扱う近似が用いられている. LDA は電子相関効果が平均的にしか取り入れられていないため,電子間クーロン相互作用 が強い場合には,励起状態と基底状態とのエネルギー差であるバンドギャップを小さく見 積もってしまう問題がある.そのような問題を解決するために用いられる方法の一つに pSIC 法 [30,31]がある.

pSIC 法は固体を形成する各原子位置に仮想的に配置した孤立原子波動関数への固体の全 波動関数のプロジェクションによって電子占有数を計算し,それぞれの軌道に対して非整 数の占有数に応じた SIC 演算子を作用させる方法である.その結果,電子に占有されてい る軌道の固有エネルギーは低下し,電子に占有されていない軌道の固有エネルギーは LDA とほぼ同じ値を保つため,LDA を用いて求めたバンドギャップ値が改善される.

2.10 平面波基底とカットオフエネルギー [32]

平面波基底とは具体的には,

$$\frac{1}{\sqrt{\Omega}}e^{i(k+G)\cdot r} \tag{2.50}$$

という関数(平面波)の集まりで表される基底のことである.ここで,*k*,*G*およびΩはそれぞれサンプル*k*点(波数ベクトル),逆格子ベクトルおよびユニットセルの体積である. 逆格子ベクトル*G*は基本逆格子ベクトル*b*₁,*b*₂および*b*₃と整数*n*₁,*n*₂および*n*₃を用いて

$$\boldsymbol{G} = n_1 \boldsymbol{b_1} + n_2 \boldsymbol{b_2} + n_3 \boldsymbol{b_3} \tag{2.51}$$

と表すことができる.このような逆格子は無限に取ることができるが,計算機で扱う為には 有限の数に制限しなければならない.通常,波動関数を平面波基底で展開する場合には,波 数ベクトルk+Gが大きくなるに連れて展開係数が減少していくので,

$$|\mathbf{k} + \mathbf{G}| \le q_{\max} \tag{2.52}$$

となるように波数ベクトルの小さい方から Gを集めて平面波基底とする.したがって、波 数 q_{max} が平面波基底の精度を表す指標となる.波数 q_{max} の平面波の運動エネルギー

$$\frac{\hbar^2 q_{\text{max}}^2}{2\text{m}} \tag{2.53}$$

カットオフエネルギーという. 原子単位系 (atomic unit, a.u.) では q_{\max} を用いることでカットオフエネルギーは q_{\max}^2 [Rydberg(Ry)]または $\frac{1}{2}q_{\max}^2$ [Hartree]と簡単に表せるので,この原子単位系がよく使用される.

$$q_{\max} = \frac{2\pi}{\lambda_{\min}} \tag{2.54}$$

と書き換えると、 *λ*_{min}はその平面波基底で表現できる最小の構造の実空間での大きさの目安 である.原子単位系での長さの単位は 0.529177210903 Å (=1 Bohr) であるから、カットオ フエネルギー1 Ry の平面波基底では

$$0.529 \times 2\pi / \sqrt{1} = 3.3$$
Å (2.55)

の構造が表現できることになる.

2.11 サンプル k 点

サンプルk点とは、Brillouin zone (BZ) 内積分に使うk点の事である.例として、電子密度 $\rho(r)$ を計算するためには

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i} \frac{(2\pi)^{3}}{\Omega} \int dk W_{ik} |\psi_{ik}(\mathbf{r})|^{2}$$
(2.56)

のように BZ 内の積分を実行する必要がある.ここで、 $\Omega \geq \psi_{ik}(r)$ はそれぞれユニットセルの体積および BZ 内の k 点における i 番目のエネルギー準位の波動関数である.また、 W_{ik} は重みであり、この状態の電子が詰まっている場合はスピン自由度も含めて 2 となる.計算機上で積分を実行させるためには、上式の積分を離散的な和に直さなければならないため、

$$\frac{(2\pi)^3}{\Omega} \int dk \to \frac{1}{N_k} \sum_k$$
(2.57)

とする. ここで N_k は離散的にサンプリングした k 点の数であり, この和に使われる k 点を サンプル k 点と呼ぶ. 1 次元で考えた場合, BZ 全体で N_k 点の計算は, ユニットセルを実空 間で N_k 倍に周期的に並べた系の(1k 点)計算に等しい. つまり, N_k 点の計算は, 実空間で N_k 倍の系に周期的境界条件を課したクラスターモデル計算と等しい. これより, ある方向に実 空間で N 倍にした系の計算精度が元の系と同等であるためには, 同じ方向に対するサンプ μk 点を 1/N すれば良い. 表面系なら 2 次元, バルクなら 3 次元として適応することが可 能である.

第3章 計算モデルおよび計算方法

3.1 計算方法

本研究では、密度汎関数理論(Density functional theory, DFT)、平面波基底、ウルトラソフト擬ポテンシャルに基づく第一原理計算プログラムパッケージQuantum ESPRESSO(QE) [33, 34]を使用した.波動関数と電荷密度のカットオフエネルギーはそれぞれ 60 と 240 Ry とする.計算は電子スピンを考慮して行った.構造最適化計算には、交換相関関数[35]の LDA と projector augmented wave (PAW) データセット [36]を使用した.これで得られた GaN の格子定数は a=3.16 Å, c=5.15 Å であった.また、マグネシウム関連欠陥の構造最適化に は、交換相関関数に対する Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [37]と PAW データセットを使用 した.バンド構造計算および状態密度(Density of states, DOS)計算には一般化勾配近似 (generalized gradient approximation, GGA) [37]および Troullier-Martins ポテンシャル [38] を使用した.LDA で構造緩和計算した GaN の total force は1.281×10⁻³ [Ry/bohr], CGApSIC で構造緩和計算した GaN の total force は2.178×10⁻³ [Ry/bohr]であった.構造緩和計 算と電子構造計算に用いた擬ポテンシャルを Table 3.1 に示す.

原子	構造緩和計算	Mg 関連欠陥の 構造緩和計算	バンド構造計算 状態密度計算
Н	H.pz-kjpaw_psl.0.1.UPF	H.pbe-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	H.pbe-mt_fhi.UPF
С	C.pz-n-kjpaw_psl.0.1.UPF	N/A	C.pbe-mt_fhi.UPF
Ν	N.pz-n-kjpaw_psl.0.1.UPF	N.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	N.pbe-mt_fhi.UPF
0	O.pz-n-kjpaw_psl.0.1.UPF	O.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	O.pbe-mt_fhi.UPF
Mg	N/A	Mg.pbe-n-kjpaw_psl.0.3.0.UPF	Mg.pbe-mt_fhi.UPF
Si	Si.pz-n-kjpaw_psl.0.1.UPF	N/A	Si.pbe-mt_fhi.UPF
Ni	Ni.pz-n-kjpaw_psl.0.1.UPF	N/A	Ni.pbe-mt_fhi.UPF
Zn	Zn.pz-dnl-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	N/A	Zn.pbe-mt_fhi.UPF
Ga	Ga.pz-dn-kjpaw_psl.0.2.2.UPF	Ga.pbe-dn-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	Ga.pbe-d-mt_fhi.UPF
Ge	Ge.pz-dn-kjpaw_psl.0.2.2.UPF	N/A	Ge.pbe-mt_fhi.UPF
Sn	Sn.pz-dn-kjpaw_psl.0.2.UPF	N/A	Sn.pbe-mt_fhi.UPF

Table 3.1 計算に使用した擬ポテンシャル

第一原理計算で算出される半導体のバンドギャップは過小評価されることが多く、その 補正が必要である.そこで、QEコード [31]に実装されている pSIC [30]法を用いた.最適化 された格子定数と原子位置および pSIC 法を用いて計算した GaN のバンドギャップは 3.15eV である.この値は光学特性への影響を評価するのに十分な値である.

3.2 計算モデル

計算モデルとして Fig. 3.1 (a)に示す 72 原子 GaN モデル(3×3×3 wurtzite cell)を使用 した.計算モデルの表示には結晶構造の可視化ソフト VESTA [39]を用いる. Fig. 3.1 (b)に VESTA 上で表示される原子球の色とサイズの一覧を示す.



Fig. 3.1 (a)72 原子 GaN モデルおよび(b)原子球のサイズと色の一覧

(3.1) 式より、このモデルで得られる不純物濃度C[atoms/cm³]を計算する.

$$C = \frac{\chi \times N_{\rm A} \times \rho_{\rm GaN}}{M_{\rm GaN}} \tag{3.1}$$

ここで、モデルに含まれる不純物の割合 $\rho = 1/72[-]$, GaN の質量密度 $\rho_{GaN} = 6.15[g/cm^3]$ [40], GaN の分子量 $M_{GaN} = 83.73[g/mol]$ [41]とし、アボガドロ定数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} [mol^{-1}]$ [42]とすると

$$C = \frac{\frac{1}{72} \times 6.02214076 \times 10^{23} \times 6.15}{83.73}$$
$$= 6.14 \times 10^{20} [\text{atoms/cm}^3]$$

が得られる.このモデルに対応する不純物濃度は現実のものよりもはるかに高い.このモデ ルは周期的境界条件が課せられて計算されるため,エネルギーバンド内の不純物準位が非 常に大きくなる.しかし,このモデルと同サイズのモデルを用いた先行研究 [43]もあるた め,欠陥の影響を理解する上でこの計算結果は有意義である.

続いて、欠陥の種類を示す記号を説明する.本研究で計算する欠陥は原子空孔、置換欠陥, 格子間欠陥の3種類がある.空孔欠陥は V_X^q で示され、V は空孔(Vacancy)、下付き文字 X は 空孔に置き換えられた原子サイト、上付き文字 q は欠陥の電荷を表す.Ga 空孔および N 空 孔の原子構造を Fig. 3.2 (a)および Fig. 3.2 (b)に示す.置換欠陥は Y_X^q で示され、Y は置換した 原子、下付き文字 X は置換された原子サイトを表す.Ga サイトに Si 原子を置換した点欠陥 (Si_{Ga}) および N サイトに O 原子を置換した点欠陥 (O_N)の原子構造を Fig. 3.2 (c)および Fig. 3.2 (d)に示す.格子間欠陥は Y_{int}^q で示され、Y は格子間に侵入した原子、下付き文字 int は格子間サイト (Interstitial site)を表す.



Fig. 3.2 (a)V_{Ga}, (b)V_N, (c)Si_{Ga}および(d)O_Nの原子構造

Fig. 3.3 に示すように, Ga サイトとN サイトの両方に欠陥がある複合体は、Ga サイト欠陥だしてN サイト欠陥が c 面内方向にある inplane モデルと, N サイト欠陥が c 軸方向にある vertical モデルの 2 種類について検討する.



Fig. 3.3 V_{Ga}-O_N inplaneとV_{Ga}-O_N verticalの原子構造

3.3 計算手順

本研究の計算手順を下記に示す.

- 1. GaN 完全結晶の構造最適化(格子ベクトル,原子配置を最適化)
- 2. GaN 完全結晶の格子ベクトルを用いて、欠陥を含む GaN の原子配置のみ最適化
- 3. GaN 完全結晶と欠陥を含む GaN の電子構造(バンド構造・状態密度)を計算
- 4. 完全結晶と欠陥モデルの計算結果を比較

3.4 評価方法

光学特性劣化のメカニズムを Fig. 3.4 に示す. 真性半導体は、バンドギャップ以下のエネ ルギーを吸収することなく透過させる.しかし,不純物半導体は欠陥準位が形成されるため, バンド-欠陥準位間,および欠陥準位間で意図しないエネルギー遷移が起こる.このエネル ギー遷移により光学特性が劣化する.



Fig. 3.4 真性半導体と不純物半導体のエネルギー遷移の変化の模式図

本本研究では GaN 完全結晶と欠陥を含む GaN の状態密度(DOS)を比較し、光学特性への影響を評価する.ここでは、Fig. 3.5 の赤枠で示したバンドギャップとバンドエッジの変

化に注目する. DOS 内のバンドギャップは灰色の部分で示す. DOS の上部は spin up, 下部 は spin down を示す. すべての DOS のエネルギー軸は価電子帯上端がゼロになるように調整している.



Fig. 3.5 GaN 完全結晶の total DOS

3.5 電荷密度分布

本研究では欠陥の形成による原子間結合状態の変化を評価するため、電荷密度分布の計算を行う.欠陥(不純物)と GaN 間の電荷密度の変化を明確にするため、(3.2)式で定義される電荷密度差*δ*ρ(**r**)を計算する.

$$\delta\rho(\mathbf{r}) = \rho^{\text{tot}}(\mathbf{r}) - \rho^{\text{BG}}(\mathbf{r}) - \rho^{\text{imp}}(\mathbf{r})$$
(3.2)

ここで $\rho^{\text{tot}}(\mathbf{r})$ は不純物を含む全電荷密度, $\rho^{\text{BG}}(\mathbf{r})$ は計算モデルから不純物を取り除いた GaN のみの電荷密度, $\rho^{\text{imp}}(\mathbf{r})$ は不純物のみの電荷密度を示す.電荷密度差分布図(Charge Density Difference, CDD)は VESTA を用い,計算モデル上に電荷密度の Volumetric Data を 重ね合わせて描画する. Fig. 3.6 に Ga サイトに Mg を置換したMg_{Ga}の CDD を示す.正(黄 色)と負(水色)の等値面値は最大値の 6.2%でプロットされている.



Fig. 3.6 Mg_{Ga}の CDD

第4章 計算結果および考察

4.1 代表的な欠陥

1.3 節で述べたように、黒色の GaN 結晶は多量の酸素不純物を含んでいる. A. F. Wright ら [44]は O 原子が N サイト (O_N) に侵入しやすいことを報告している. また、空孔やアンチ サイト欠陥、自己格子間欠陥などのネイティブ欠陥も光学特性に影響を与える可能性があ る. G. Miceli ら [45]は、ネイティブ欠陥のうち、Ga 空孔 (V_{Ga}) が n 型 GaN で形成されや すいことを報告している. また、C. E. Dreyer ら [46]は、V_{Ga}は単独よりも O 原子や H 原子 と一緒に複合欠陥を形成しやすいことを報告している. 点欠陥が GaN の光学特性に与える 影響として 2.2 eV にピークを持つ yellow luminescence (YL) が報告されている [17]. YL の 原因としては、V_{Ga}関連欠陥 [47, 48]、C_N (C 原子が N サイトに侵入) 関連欠陥 [35, 49]、 N_{Ga} [50] (N 原子が Ga サイトに侵入) などが広く議論されている. V_{Ga}-O_NはV_{Ga}よりも欠陥 生成エネルギーが低く、結合エネルギー (inplane: 1.4 eV、vertical: 1.2 eV [44]) が高いため、 より安定的である [47, 51]. 結合エネルギーは (4.1) 式で得られる. ここで E_B は結合エネル ギー、 E^f は欠陥生成エネルギーを示す.

$$E_B[(V_{Ga}-O_N)^{-2}] = E^f[V_{Ga}^{-3}] + E^f[O_N^{+1}] - E^f[(V_{Ga}-O_N)^{-2}]$$
(4.1)

そして、 $V_{Ga} \geq V_{Ga} - O_N$ の電子構造は類似している [52]. したがって、 $V_{Ga} \geq V_{Ga} - O_N$ は YL の 原因として最も可能性が高いと言われている. これらの先行研究から O_N 、 V_{Ga} および $V_{Ga} - O_N$ は光学特性に悪影響を及ぼすと考えられる.本節では空孔、アンチサイト欠陥、自己格子間 欠陥に加えて O 原子関連欠陥、C 原子欠陥、H 原子格子間欠陥の計算結果を報告する. 計 算した欠陥の種類や名称を Table 4.1 に示す.

欠陥	名称	種類	ページ
V _{Ga}	Ga 空孔	空孔欠陥	27
V _N	N空孔	空孔欠陥	29
Ga _N	N サイトに Ga を置換したアンチサイト欠陥	アンチサイト欠陥	30
N _{Ga}	Ga サイトにNを置換したアンチサイト欠陥	アンチサイト欠陥	31
Ga _{int}	Ga自己格子間欠陥	自己格子間欠陥	32
N _{int}	N自己格子間欠陥	自己格子間欠陥	33
O _N	N サイトに O を置換した点欠陥	O原子関連欠陥	34
O _{Ga}	Ga サイトに O を置換した点欠陥	O原子関連欠陥	35
0 _{int}	O 侵入型欠陥	O原子関連欠陥	37
$\mathbf{O}_{\text{Ga}} - \mathbf{O}_{\text{N}}$	O _{Ga} とO _N の複合欠陥	O原子関連欠陥	38
0 _N -0 _{int}	0 _N と0 _{int} の複合欠陥	O原子関連欠陥	39
$V_{Ga} - O_N$	V _{Ga} とO _N の複合欠陥	V _{Ga} -O _N 関連欠陥	40
V_{Ga} -20 _N	V _{Ga} と20 _N の複合欠陥	V _{Ga} -O _N 関連欠陥	42
V_{Ga} -30 _N	V _{Ga} と30 _N の複合欠陥	V _{Ga} -O _N 関連欠陥	43
C _N	N サイトに C を置換した点欠陥	C 原子欠陥	44
H _{int}	H侵入型欠陥	H原子格子間欠陥	45

Table 4.1 計算した代表的な欠陥の一覧

4.1.1 空孔欠陥 (V_{Ga}, V_N)

● Ga 空孔 (V_{Ga})

Fig. 4.1 の DOS に示すように V_{Ga} はバンドギャップ中の 1–3 eV に深いアクセプター準位を 形成する.この準位には V_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している.これは第一近 接 N 原子のタングリングボンドが活性化している事を示している.原子配置から V_{Ga} と第一 近接 N 原子の結合距離を調べると 2.1 Å であり,第一近接 N 原子は V_{Ga} から離れていること がわかる.この値は先行研究とも一致している [47].次に,深いアクセプター準位の要因を 分析する.ここで、 V_{Ga} に対して c 軸方向の第一近接 N 原子を $N_{vartical}$, c 面内方向の 3 つの 第一近接 N 原子を $N_{inplane}$ とする.Fig. 4.2 (a)において赤丸で示した N 原子を $N_{inplane,1}$,青 丸で示した N 原子を $N_{inplane,2}$ とする.Fig. 4.2 (b)に示すように、 $N_{vertical}$ の2p軌道は z 方向 にのみ現れている.そして、Fig. 4.2 (c)に示すように $N_{inplane,2}$ の2p軌道は x および y 方向に 現れている.しかし、Fig. 4.2 (d)に示すように $N_{inplane,1}$ の2p軌道は y 方向のみ現れている. したがって、 V_{Ga} 周りの第一近接 N 原子に関連するダングリングボンドは V_{Ga} に向けられて いることがわかる.Fig. 4.3 に示すように V_{Ga} は+1 から – 3電荷状態においても第一近接 N 原子の2p軌道が作用して深いアクセプター準位を形成する.これらの結果から、 V_{Ga} は電荷 状態によらず光学特性に影響を及ぼし、格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.1 V_{Ga}の total DOS および(1010)面の原子配置



 $V_{Ga} \oplus \mathcal{O}(b) N_{vertical}$, (c) $N_{inplane,1}$, (d) $N_{inplane,2} \mathcal{O}$ partial DOS

28



Fig. 4.3 (a) V_{Ga}^{+1} , (b) V_{Ga}^{-1} , (c) V_{Ga}^{-2} および(d) V_{Ga}^{-3} の total DOS

● N 空孔(V_N)

Fig. 4.4 の DOS が示すように V_N は伝導帯下端近くにドナー準位を形成する. この準位に tV_N 周辺の第一近接 Ga 原子の4sおよび4p軌道が作用している. 原子配置から V_N と第一近 接 Ga 原子の結合距離を調べると 1.9 Å であり,第一近接 N 原子は V_N から離れていることが 分かる. 原子配置から,完全結晶の場合と比べて第一近接 Ga 原子は V_N に対して近づいてい ることが分かる. これらの結果から, V_N は光学特性に影響を及ぼし,格子歪みも引き起こす ことが分かった.



Fig. 4.4 V_Nの total DOS および(1010) 面の原子配置

4.1.2 アンチサイト欠陥 (Ga_N, N_{Ga})

以下にアンチサイト欠陥($Ga_N \ge N_{Ga}$)の結果を示す.ただし、 Ga_N および N_{Ga} はいずれも欠陥形成エネルギーが高いため、高い濃度で形成する事はないと考えられる [45].

● N サイトに Ga を置換したアンチサイト欠陥(Ga_N)

Fig. 4.5 (a)の DOS に示すように Ga_N はバンドギャップ中の 1.5-2.5 eV に深い準位を形成する. この準位には Ga_N の4p軌道と Ga_N 周辺の第二近接 N 原子の2p軌道,第一近接 Ga 原子の4p軌道が作用している.原子配置から結合距離を調べると、Ga-Ga結合距離(2.2Å)は Ga-N 結合距離(1.9Å)より伸長しているため、格子歪みが発生していることが分かる. Fig. 4.5 (b)の CDD に示すように Ga-Ga 結合は電荷密度が高いため結合性は良い.また、Ga_Nは第二近接 N 原子の電荷密度にも影響を及ぼしている.これらの結果から、Ga_Nは光学特性に影響を及ぼし、格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.5 (a)Ga_Nの total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD

● Ga サイトに N を置換したアンチサイト欠陥(N_{Ga})

Fig. 4.6 (a)の DOS に示すように N_{Ga} はバンドギャップ中の 0-1.5 eV と 2-3 eV に深い準位 を形成する.この準位には N_{Ga} の2p軌道と N_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用してい る.原子配置から結合距離を調べると、完全結晶の場合と比べて c 軸平行のN–N結合距離 (1.3 Å) は収縮し、c 面内方向のN–N結合距離(2.2 Å) は伸長しており、格子ひずみが発生 していることが分かる.Fig. 4.6 (b)の CDD に示すようにN–N結合の電荷密度は高いため結 合性は良い.これらの結果から、 N_{Ga} は光学特性に影響を及ぼし、格子歪みも引き起こすこ とが分かった.


Fig. 4.6 (a)N_{Ga}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD

4.1.3 自己格子間欠陥(Gaint, Nint)

以下に自己格子間欠陥(Ga_{int}とN_{int})の結果を示す.ただし、Ga_{int}およびN_{int}はいずれも 欠陥形成エネルギーが高いため,高い濃度で形成する事はないと考えられる [45].

● Ga 自己格子間欠陥(Ga_{int})

Fig. 4.7 (a)の DOS に示すようにGa_{int}はバンドギャップ中の 2-3 eV に深い準位を形成す
る. この準位にはGa_{int}の4s軌道とGa_{int}周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している.原
子配置から結合距離を調べるとGa-N結合距離は 2.0 Å と 2.8 Å であり, Ga-Ga結合距離は 2.3 Å である. これより格子ひずみが発生していることが分かる. Fig. 4.7 (b)の CDD に示すようにGa-N結合およびGa-Ga結合の電荷密度は高いため結合性は良い. これらの結果から, Ga_{int}は光学特性に影響を及ぼし,格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.7 (a)Ga_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD

● N 自己格子間欠陥(N_{int})

Fig. 4.8 (a)の DOS に示すようにN_{int}はバンドギャップ中の 0.5-2.5 eV に深い準位を形成す る.この準位にはN_{int}の2p軌道やN_{int}周辺の第一近接および第二近接 N 原子の2p軌道が作用 している.原子配置から結合距離を調べるとN-N結合距離は 1.3 Å, Ga-N結合距離は 1.9 Å である.これより格子ひずみが発生していることが分かる.Fig. 4.8 (b)の CDD に示すよう にN-N結合の電荷密度は高いため結合性は良い.そして, N_{int}は第二近接 N 原子の電荷密度 にも影響を及ぼしている.これらの結果から, N_{int}は光学特性に影響を及ぼし,格子歪みも 引き起こすこと分かった.



Fig. 4.8 (a)N_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD

4.1.4 O 原子関連欠陥 (O_N, O_{Ga}, O_{int}, O_{Ga}-O_N, O_N-O_{int})

● N サイトに O を置換した点欠陥(O_N)

Fig. 4.9 (a)の DOS に示すように、 $O_N \ge O_N^{+1}$ は浅いドナーとして作用し、影響は小さい.こ れは O_N のイオン化エネルギーが 20 meV [53, 54]と小さいためだと考えられる.原子配置か ら結合距離を調べるとO-Ga結合距離 (2.0 Å) はGa-N結合距離 (1.9 Å) と同程度であり、格 子歪みは小さい. Fig. 4.9 (b)の CDD に示すようにO-Ga結合の電荷密度は高いため結合性は 良い.これらの結果は N 原子と O 原子が化学的性質や大きさが似ていることに起因してい る [55, 56]. したがって、 O_N^q が光学特性に与える影響は小さく、格子歪みも小さいことが分 かった.



Fig. 4.9 (a) O_N^q の total DOS, $O_N(10\overline{1}0)$ 面の原子配置および(b) $(11\overline{2}0)$ 面の CDD

● Ga サイトに O を置換した点欠陥(O_{Ga})

 O_{Ga} は *c* 軸方向にある N 原子と結合する場合は欠陥形成エネルギーが低いことが報告されている [44]. Fig. 4.10 (a)の DOS に示すように、 O_{Ga} はバンドギャップ中の 0-1.5 eV に深いアクセプター準位を形成する. この準位には O_{Ga} の2*p*軌道や O_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の 2*p*軌道が作用している.原子配置から結合距離を調べると、O-N結合距離は c 軸方向と c 面内方向で大きく異なり、O 原子周辺に格子歪みが発生していることが分かる. Fig. 4.10 (b)の CDD に示すように、O-N結合の電荷密度は低いため結合性は悪い. Fig. 4.11 に示すように+1 から - 3電荷状態においても深いアクセプター準位を形成する. したがって、 O_{Ga}^{q} は光学特性に影響を及ぼし、格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.10 (a)O_{Ga}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD











Fig. 4.11 (a) 0_{Ga}^{+1} , (b) 0_{Ga}^{-1} , (c) 0_{Ga}^{-2} \Rightarrow \downarrow \heartsuit (d) 0_{Ga}^{-3} \mathcal{O} total DOS

● O 侵入型欠陥(O_{int})

 O_{int} は+1,0電荷状態において Fig. 4.12 (a)の原子配置となり,-1,-2電荷状態において Fig. 4.13 (a)の原子配置となる [44]. Fig. 4.12 (a)の DOS に示すように、 O_{int} はバンドギャップ中の 0-0.5 eV に深いアクセプター準位を形成する.この準位は O_{int} 周辺の 第一近接 N 原子の2p軌道が作用している.原子配置から結合距離を調べると、O-Ga結合距離とO-N結合距離はそれぞれ 1.8 Å と 1.4 Å であり、O 原子周辺に格子歪みが発生している ことが分かる. Fig. 4.12 (b)の CDD に示すようにO-Ga結合の電荷密度は高いがO-N結合の電荷密度は低いため、O-Ga結合の方がO-N結合より結合性が良い. Fig. 4.13 (a)の DOS に示すようにはバンドギャップ中の 0-1 eV に深いアクセプター準位を形成する.この準位は O_{int} の2p軌道と O_{int} 周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が作用している.原子配置から結合距離を調べると、O-Ga結合距離は 1.9 Å であり、O 原子周辺に格子歪みが発生していることが分かる. Fig. 4.13 (a)の CDD に示すように、O-Ga結合の電荷密度は高く、結合性は良い.また、O-Ga結合距離は 1.9 Å であり、O 原子周辺に格子歪みが発生していることが分かる.Fig. 4.13 (a)の CDD に示すように、O-Ga結合の電荷密度は高く、結合性は良い.また、O-Gint 第二近接 N 原子の電荷密度にも影響を及ぼしている.Fig. 4.14 (a)、Fig. 4.14 (b)に示す+1、-1の電荷状態においても深いアクセプター準位を形成している.したがって、 O_{int}^q は光学特性に影響を及ぼし、格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.12 (a)O_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD



Fig. 4.13 (a) 0⁻²_{int}の total DOS, (1010) 面の原子配置および(b)(1120) 面の CDD



● O_{Ga}とO_Nの複合欠陥(O_{Ga}-O_N)

Fig. 4.15, Fig. 4.16の DOS に示すように、 $O_{Ga}-O_N$ inplaneおよび $O_{Ga}-O_N$ verticalはそれぞ れバンドギャップ中の 0-2 eV と 0-1 eV に深いアクセプター準位を形成する. この準位には O_{Ga} の2p軌道と O_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している. 原子配置から O 原子周 辺には格子歪みが発生していることが分かる. したがって、 $O_{Ga}-O_N$ は光学特性に影響を及 ぼし、格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.15 O_{Ga}-O_N inplaneの total DOS および(1010)面の原子配置



Fig. 4.16 O_{Ga}-O_N verticalの total DOS および(1010)面の原子配置

$\bullet O_N \ge O_{int}$ の複合欠陥 ($O_N - O_{int}$)

Fig. 4.17 の DOS に示すように $O_N - O_{int}$ はそれぞれバンドギャップ中の 0-1 eV に深いアク セプター準位を形成する.この準位は O_{int} の2p軌道と O_{int} 周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が 作用している.原子配置から O_{int} 周辺には格子歪みが発生していることが分かる.Fig. 4.18 に示すように $(O_N - O_{int})^{-1}$ も深いアクセプター準位を形成する.したがって, $(O_N - O_{int})^q$ は光 学特性に影響を及ぼし,格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.17 0_N-0_{int}の total DOS および(1010)面の原子配置



Fig. 4.18 $(O_N - O_{int})^{-1} \mathcal{O}$ total DOS

4.1.5 V_{Ga}-O_N関連欠陥(V_{Ga}-O_N, V_{Ga}-2O_N, V_{Ga}-3O_N)

• V_{Ga} - O_N

Fig. 4.19 および Fig. 4.20 の DOS に示すように、 $V_{Ga}-O_N$ はそれぞれバンドギャップ中の 1-3 eV に深いアクセプター準位を形成する. この準位には V_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌 道が作用している. $V_{Ga}-O_N$ は O 原子の不対電子が V_{Ga} の電子の不足を補うため、 V_{Ga} と比べると $V_{Ga}-O_N$ の DOS のピークは低くなっていると考えられる. 原子配置から V_{Ga} と第一近接 N 原子の結合距離および V_{Ga} と O 原子の結合距離を調べると 2.1 Å および 2.2 Å であり、第一近接 N 原子と O 原子は V_{Ga} から離れていることがわかる. この値は先行研究とも一致している [47]. Fig. 4.21 に示すように+1 から - 2電荷状態においても深いアクセプター準位を形成する. したがって、 $(V_{Ga}-O_N)^q$ は光学特性に影響を及ぼし、さらに格子歪みを引き起こ



Fig. 4.19 V_{Ga}-O_N inplaneの total DOS および(1010)面の原子配置



Fig. 4.20 V_{Ga}-O_N verticalの total DOS および(1010)面の原子配置





• V_{Ga} -20_N

Fig. 4.22 (a)の DOS に示すように、V_{Ga}-20_Nはバンドギャップ中の 0-1.5 eV に深いアクセ

プター準位を形成する. この準位には V_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している. V_{Ga} -20_Nは O 原子の不対電子が V_{Ga} の電子の不足を補うため, V_{Ga} や V_{Ga} -O_Nと比べると V_{Ga} -20_Nの DOS のピークは低くなっていると考えられる. 原子配置に示すように V_{Ga} 周辺の N 原子と O 原子は V_{Ga} から離れている. Fig. 4.22 (b)の CDD に示すように, O-Ga結合の電荷 密度は低く,結合性は悪い. Fig. 4.23 に示すように-1電荷状態においても深いアクセプタ 一準位を形成する. したがって, $(V_{Ga}$ -20_N)^qは光学特性に影響を及ぼし、さらに格子歪みを 引き起こすことが分かった.



Fig. 4.22 (a)V_{Ga}-20_Nの total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD



Fig. 4.23 $(V_{Ga}-20_N)^{-1}$ \mathcal{O} total DOS

• V_{Ga} -30_N

Fig. 4.24 (a)の DOS に示すように、 V_{Ga} -30_Nはバンドギャップ中の 0-0.5 eV に深いアクセ プター準位を形成する.この準位には V_{Ga} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している. 原子配置に示すように V_{Ga} 周辺のN原子とO原子は V_{Ga} から離れている.Fig.4.24(b)のCDD に示すように、O-Ga結合の電荷密度は低く、結合性は悪い.したがって、 V_{Ga} -30Nは光学特 性に影響を及ぼし、さらに格子歪みを引き起こすことが分かった.



Fig. 4.24 (a)V_{Ga}-30_Nの total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD

4.1.6 C原子欠陥(C_N)

Fig. 4.25 (a)の DOS に示すように、 C_N はバンドギャップ中の 0-0.5 eV に深いアクセプター 準位を形成する. これは C_N のイオン化エネルギーが 0.90 eV [57]と大きいためだと考えられ る. この準位には C_N の2p軌道や C_N 周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が作用している. 原子配 置から結合距離を調べると、C-Ga結合距離(1.9Å)とGa-N結合距離(1.9Å)は同程度であ り、格子歪みは小さい. Fig. 4.25 (b)の CDD に示すようにC-Ga結合の電荷密度は高いため、 結合性は良い. そして、イオン化エネルギーが高いため、正孔が2p(C)軌道周辺に局在化し ている [58]. また、 C_N の影響は第二近接 N 原子の電荷密度にも及ぼしている. 加えて、Fig. 4.26 に示すように C_N^{-1} においても深いアクセプター準位を形成する. したがって、 C_N^q は光学 特性に悪影響を及ぼし、格子歪みも小さいことを示している.



Fig. 4.25 (a)C_Nの total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD



Fig. 4.26 $C_N^{-1} \mathcal{O}$ total DOS

4.1.7 H 原子格子間欠陥(H_{int})

 H_{int} は 0 と - 1の電荷状態において Fig. 4.27 (a)の原子配置となり、+1電荷状態においては Fig. 4.28 (a)の原子配置になる [59]. Fig. 4.27 (a)の DOS に示すように、 H_{int} はバンドギャッ プ中の 0-0.5 eV と 2-2.5 eV に深いアクセプター準位を形成する. この準位は H_{int} の1s軌道 や H_{int} 周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している. この原子配置において、H 原子は八 面体の格子間サイトに取り込まれ Ga 原子に囲まれているため、 H_{int} 周辺に格子歪みが発生 している. Fig. 4.27 (b)の CDD に示すように H 原子は周辺の原子と結合していないが、第一 近接 N 原子の電荷密度に影響を及ぼしている. Fig. 4.29 に示すように、 H_{int} と同様の原子配 置になる H_{int}^{-1} においても深いアクセプター準位を形成する.

Fig. 4.28 (a)の DOS に示すようにH⁺¹は浅いドナーとして作用しているが、光学特性への

影響は小さい. この原子配置において, H-N結合は 1.0 Å であり, H_{int}周辺に格子歪みが発 生している. Fig. 4.28 (b)の CDD に示すようにH-N結合の電荷密度は高く,結合性は良い. また、H⁺¹の影響は第二近接 N 原子の電荷密度にも及んでいる. したがって、H_{int}, H⁻¹_{int}は 光学特性に影響を及ぼすが、H⁺¹の光学特性への影響は小さいと考えられる.一方で、いず れも格子歪みも引き起こすことが分かった.



Fig. 4.27 (a)H_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD



Fig. 4.28 (a)H⁺¹_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(1120)面の CDD



Fig. 4.29 $H_{int}^{-1}\mathcal{O}$ total DOS

4.2 悪影響を低減する添加物

前節から、 $V_{Ga} \geq V_{Ga} - O_N$ は光学特性に影響を与えることがわかった.そこで、 V_{Ga} の影響を 低減する方法や添加物の探索が行われている.例えば V_{Ga} -nH複合欠陥 [60, 61]と金属元素 の添加 [62, 63]が挙げられる. V_{Ga} -nH複合欠陥は Fig. 4.30 (a)に示すように V_{Ga} 周囲の N 原子 に H 原子が結合(終端)している.この H 原子は V_{Ga} 周辺の N 原子に付随するダングリン グボンドを不動態化するため、 V_{Ga} の欠陥準位を低減することができると考えられている. V_{Ga} -nHおよび V_{Ga} -O_N-nHについては欠陥形成エネルギーや除去エネルギーが評価されてお り、 V_{Ga} よりも安定に存在することが報告されている [46, 60, 64].また、これらの構造は実 験的にも報告されている [64, 65, 66].金属元素添加は V_{Ga} に Ga 原子と同程度の大きさの金 属元素を添加する方法である.2価元素はアクセプター、4価元素はドナーとして作用する. 本研究では Fig. 4.30 (b)の右図内の赤枠に示す 2 価元素の Mg 原子、Zn 原子および Ni 原子 と、4 価元素の C 原子、Si 原子、Ge 原子および Sn 原子について検討する.C 原子は Ga 原 子とサイズが異なるが 4 価元素であり、 C_{Ga} もドナーとして多く報告されている [57, 67]た め本節で取り扱う. M_{GGa} と Zn_{Ga} [68]、 N_{iGa} [69]、 Si_{Ga} と Ge_{Ga} [62]、 C_{Ga} [57, 67]の欠陥形成エ ネルギーは報告されている。本節では Table 4.2 に示す条件の計算結果を報告する.



Fig. 4.30 (a)V_{Ga} - 3Hの原子構造と(b)V_{Ga}に添加する原子を示した元素周期表

欠陥	種類	ページ
V _{Ga} -nH	V _{Ga} -nH 構造	48
$V_{Ga} - O_N - nH$	V _{Ga} -nH 構造	49
V _{Ga} -20 _N -H	V _{Ga} -nH 構造	50
Mg_{Ga}	V _{Ga} への Mg 原子添加	51
$Mg_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への Mg 原子添加	52
$Mg_{Ga}-H_{int}$	V _{Ga} への Mg 原子添加	53
Zn _{Ga}	V _{Ga} への Zn 原子添加	54
$Zn_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への Zn 原子添加	55
Zn _{Ga} -H _{int}	V _{Ga} への Zn 原子添加	56
Ni _{Ga}	V _{Ga} への Ni 原子添加	57
Ni _{Ga} –O _N	V _{Ga} への Ni 原子添加	58
Ni _{Ga} -H _{int}	V _{Ga} への Ni 原子添加	59
C _{Ga}	V _{Ga} への C 原子添加	60
$C_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への C 原子添加	61
C _{Ga} -O _{int}	V _{Ga} への C 原子添加	62
Si _{Ga}	V _{Ga} への Si 原子添加	63
$Si_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への Si 原子添加	64
Si _{Ga} –O _{int}	V _{Ga} への Si 原子添加	65
Ge _{Ga}	V _{Ga} への Ge 原子添加	66
$Ge_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への Ge 原子添加	67
Ge _{Ga} -O _{int}	V _{Ga} への Ge 原子添加	68
Sn _{Ga}	V _{Ga} への Sn 原子添加	69
$Sn_{Ga}-O_N$	V _{Ga} への Sn 原子添加	70
Sn _{Ga} -O _{int}	V _{Ga} への Sn 原子添加	71

Table 4.2 計算した悪影響を低減する添加物の一覧

4.2.1 V_{Ga}-nH 複合欠陥(V_{Ga}-nH, V_{Ga}-O_N-nH, V_{Ga}-O_N-H)

• V_{Ga} -*n*H

 V_{Ga} -nHは除去エネルギー ($(V_{Ga}-H)^{-2}$: 4.78 eV, $(V_{Ga}-2H)^{-1}$: 4.02 eV, $(V_{Ga}-3H)^{0}$: 3.04 eV [64]) が高く安定している. Fig. 4.31 (a)の DOS に示すように V_{Ga} -nHは 3 つ以上の H 原子で N 原子のダングリングボンドを終端することで、 V_{Ga} 由来の不純物準位を抑制することがで きる. これは H 原子が第一近接 N 原子のタングリングボンドを不活性化して、電気的に中 性にしている事を示している.また、 V_{Ga} -3Hのイオン化エネルギーは 730 meV [70]と高い. 原子配置から結合距離を調べるとN-H結合距離は 1.0 Å であり、格子歪みは小さい. Fig. 4.31 (b)の CDD に示すようにN-H結合の電荷密度は高く,結合性は良い.したがって, V_{Ga} -3H, V_{Ga} -4Hの光学特性への影響は小さく,格子歪みも小さいことが分かった.



V_{Ga}-3Hの(1010)面の原子配置, (b)(1120)面の CDD

• $V_{Ga} - O_N - nH$

 $V_{Ga}-O_N-nH$ は除去エネルギー ($(V_{Ga}-O_N-H)^{-1}$: 4.22 eV, ($V_{Ga}-O_N-2H$)⁰: 3.39 eV [64]) が高 く安定している. Fig. 4.32 (a)および Fig. 4.33 (a)の DOS に示すように $V_{Ga}-O_N-nH$ は 2 つ以上 の H 原子で N 原子のダングリングボンドを終端することで、 V_{Ga} 由来の不純物準位を抑制す ることができる. しかし、 $V_{Ga}-O_N-2H$ は浅いアクセプターとして作用し、価電子帯上端近く にアクセプター準位を形成するが、 $V_{Ga}-O_N-3H$ ではそのアクセプター準位も小さくなる. ま た、 $V_{Ga}-O_N-3H$ のイオン化エネルギーは 920 meV [70]と高い. 原子配置に示すように格子歪 みは小さい. Fig. 4.32 (b)および Fig. 4.33 (b)の CDD に示すようにN-H結合およびO-Ga結合 の電荷密度は高いため、結合性は良い. したがって、 $V_{Ga}-O_N-2H$ inplane、 $V_{Ga}-O_N-3H$ inplane および $V_{Ga}-O_N-2H$ vertical、 $V_{Ga}-O_N-3H$ verticalは光学特性への影響は小さく、格子歪みも小 さいこと分かった.



V_{Ga}-O_N-2H inplaneの(1010)面の原子配置, (0001)面の CDD



• V_{Ga} –20_N–nH

Fig. 4.34 (a)の DOS に示すようにV_{Ga}-20_N-Hはバンドギャップ中の 0-0.5 eV に深いアクセ プター準位を形成する.この準位にはV_{Ga}周辺の第一近接 N 原子の2p軌道が作用している. 原子配置に示すように格子歪みは小さい. Fig. 4.34 (b)の CDD に示すようにH-N結合の電荷 密度は大きく、O-Ga結合の電荷密度は小さいので、H-N結合の結合性は良く、O-Ga結合の 結合性は悪い.したがって、V_{Ga}-20_N-Hの光学特性への影響は大きく、格子歪みは小さいこ と分かった.



Fig. 4.34 (a)V_{Ga}-20_N-Hの total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.2 V_{Ga}への Mg 原子添加(Mg_{Ga}, Mg_{Ga}-O_N, Mg_{Ga}-H_{int})

• Mg_{Ga}

Fig. 4.35 (a)の DOS に示すように Mg_{Ga} によって V_{Ga} に由来する不純物準位が抑えられた. また,浅いアクセプターとして作用していることが分かる.これはMg原子(原子半径 1.45 Å)と Ga 原子(原子半径 1.36 Å)の原子半径が近く [71], d軌道を持たないことからイオ ン化エネルギー(200 meV [72])が小さいためだと考えられる [58].原子配置から結合距離 を調べるとMg-N結合距離は 2.0 Å であり,格子歪みは小さい.Fig. 4.35 (b)の CDD に示すよ うにMg-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い.したがって, Mg_{Ga}^{q} の光学特性への影響 は小さく,格子歪みは小さいことが分かった.



Fig. 4.35 (a) Mg_{Ga}^q の total DOS, (10 $\overline{1}0$)面の原子配置および(b)($\overline{2}110$)面の CDD

• $Mg_{Ga}-O_N$

 $Mg_{Ga}-O_N$ は欠陥形成エネルギー [73]が低く,結合エネルギー (inplane: 0.58 eV, vertical: 0.50 eV [44]) が高いことが報告されている. Fig. 4.36 (a)および Fig. 4.37 (b)の DOS に示すように $Mg_{Ga}-O_N$ によって V_{Ga} に由来する不純物準位が抑えられる. これは, $Mg_{Ga}-O_N$ は電気的中性を満たしているからだと考えられる. 原子配置から結合距離を調べるとMg-N結合距離,Mg-O結合距離およびO-Ga結合距離はすべて 2.0 Å であり,格子歪みは小さい. Mg 原子とO 原子の原子半径の和 (1.93 Å) は Ga 原子と N 原子の原子半径の和 (1.92 Å) と近いので,この構造は安定している [71]. Fig. 4.36 (a)および Fig. 4.37 (b)の CDD に示すようにMg-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い. したがって, $Mg_{Ga}-O_N$ の光学特性への影響は小さく,格子歪みは小さいことが分かった.







• Mg_{Ga}-H_{int}

Mg_{Ga}-H_{int}は図中の原子配置で示す構造は欠陥形成エネルギー [74]が低く,結合エネルギーが高い(0.62 eV [75])ため安定している. Fig. 4.38 (a)の DOS に示すように, Mg_{Ga}-H_{int}によってV_{Ga}由来の不純物準位を抑えることができる. これは, Mg_{Ga}-H_{int}は電気的中性を満た

しており、イオン化エネルギー(130 meV [74])が低いのも原因として考えられる.原子配置から結合距離を調べるとMg-N結合距離およびH-N結合距離はそれぞれ 2.1 Å と 1.0 Å で あり、格子歪みは小さい.Fig. 4.38 (b)の CDD に示すようにMg-N結合およびH-N結合の電荷密度は大きく、結合性は良い.したがって、 Mg_{Ga} - H_{int} の光学特性への影響は小さく、格子歪みは小さいことが分かった.



Fig. 4.38 (a)Mg_{Ga}-H_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.3 V_{Ga}への Zn 原子添加(Zn_{Ga}, Zn_{Ga}-O_N, Zn_{Ga}-H_{int})

• Zn_{Ga}

Fig. 4.39 (a)の DOS に示すようにZn_{Ga}によってV_{Ga}に由来する不純物準位が抑えられた. また, 浅いアクセプターとして作用していることが分かる. これは Zn 原子 (原子半径 1.42 Å) は Mg 原子 (原子半径 1.45 Å) と原子半径がほぼ一致しており [71], 2p(N)軌道と3d(Zn)軌道間の相互作用によりZn_{Ga}の電荷状態がさらに安定することからZn_{Ga}よりも高いイオン化 エネルギー (450 meV) が与えられるだと考えられる [76, 77]. 原子配置から結合距離を調 べるとZn-N結合距離は 2.0 Å であり,格子歪みは小さい. Fig. 4.39 (b)の CDD に示すように Zn-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い. したがって, Zn^q_{Ga}の光学特性への影響は小 さく,格子歪みは小さいことが分かった.



Fig. 4.39 (a) Zn_{Ga}^q の total DOS, (10 $\overline{1}0$)面の原子配置および(b)($\overline{2}110$)面の CDD

• $Zn_{Ga}-O_N$

Fig. 4.40 (a)および Fig. 4.41 (a)の DOS に示すように Zn_{Ga} - O_N によって V_{Ga} に由来する不純物準位が抑えられる.これは、 Zn_{Ga} - O_N は電気的中性を満たしているからだと考えられる. しかし、浅いアクセプターとして作用し、価電子帯上端部にアクセプター準位を形成する. 原子配置から結合距離を調べるとZn-N結合距離、Zn-O結合距離およびO-Ga結合距離はそれ ぞれ 2.0 Å、2.0 Å および 2.1 Å であり、格子歪みは小さい.Fig. 4.40 (b)および Fig. 4.41 (b)の CDD に示すように、Zn-N結合の電荷密度は低く、O-Ga結合、Zn-O結合の電荷密度は高い. これより、Zn-N結合の結合性は悪く、O-Ga結合、Zn-O結合の結合性は良い.したがって、 Zn_{Ga} - O_N の光学特性への影響は小さく、格子歪みは小さいことがわかる.







• Zn_{Ga}-H_{int}

Fig. 4.42 (a)の DOS に示すように Zn_{Ga} - H_{int} によって V_{Ga} 由来の不純物準位を抑えることができる.これは、 Zn_{Ga} - H_{int} は電気的中性を満たしているからだと考えられる.しかし、浅いアクセプターとして作用し、価電子帯上端部にアクセプター準位を形成する.原子配置から

結合距離を調べるとZn-N結合, H-N結合はそれぞれ 2.3 Å, 1.0 Å であり, 格子歪みは小さい. Fig. 4.42 の CDD に示すようにZn-N結合, H-N結合の電荷密度は高く, 結合性は良い. したがって, Zn_{Ga}-H_{int}の光学特性への影響は小さく, 格子歪みは小さいことが分かった.



Fig. 4.42 (a)Zn_{Ga}-H_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.4 V_{Ga}への Ni 原子添加(Ni_{Ga}, Ni_{Ga}-O_N, Ni_{Ga}-H_{int})

• Ni_{Ga}

Fig. 4.43 (a)の DOS に示すようにNi_{Ga}はバンドギャップ中の 1.5-2.5 eV に深いアクセプタ 一準位を形成する. この準位にはNi_{Ga}の3d軌道やNi_{Ga}周辺の N 原子の2p軌道が作用してい る. Fig. 4.44 の DOS に示すようにNi_{Ga}¹も深いアクセプター準位を形成する. 原子配置から 結合距離を調べるとNi-N結合距離は 1.9 Å であり,格子歪みは小さい. Fig. 4.43 (b)の CDD に示すように Ni 原子周辺の電荷密度は低く,第一近接 N 原子周辺の電荷密度は大きいこと から, Ni-N結合の結合性は悪い. したがって, Ni^q_{Ga}の光学特性に影響を及ぼし、さらに格子 歪みを引き起こすことが分かった.

Ni_{Ga}は光学特性に大きな影響を与えていたので,GaN に Ni 以外の遷移金属(Mn,Fe,Co)を添加した先行研究を紹介する.F. Virot ら [78],O. Mounkachi ら [79],N. Mamouni ら [80]はそれぞれ Mn 原子,Fe 原子,Co 原子を添加した GaN の DOS 計算を行っている.こ れらの結果は遷移金属の3d軌道と第一近接 N 原子の2p軌道が作用してバンドギャップに不純物準位を形成していることを示している.これは結晶場分裂と呼ばれ,遷移金属の3d軌道と近接原子の2p軌道によるp-d混成が主な原因である [81].このように,GaN への遷移金属の添加は光学特性に悪影響を及ぼす.



Fig. 4.43 (a)Ni_{Ga}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD



Fig. 4.44 $\operatorname{Ni}_{Ga}^{-1} \mathcal{O}$ total DOS

• $Ni_{Ga} - O_N$

Fig. 4.45 (a)および Fig. 4.46 (a)の DOS に示すようにNi_{Ga}-O_Nはバンドギャップ中の 0-0.5 eV に深いアクセプター準位を形成する. これらの準位にはNi_{Ga}の3d軌道やNi_{Ga}周辺の N 原 子の2p軌道が作用している. 原子配置に示すように Ni 原子と O 原子は離れている. Fig. 4.45 (b)および Fig. 4.46 (b)の CDD に示すようにO-Ga結合の電荷密度は高いがNi-O結合やNi-N結合の電荷密度は低い. これより、O-Ga結合の結合性は良いがNi-O結合やNi-N結合の結合性は悪い. したがって、Ni_{Ga}-O_Nの光学特性に影響を及ぼし、さらに格子歪みを引き起こすことが分かった.







• Ni_{Ga}-H_{int}

Fig. 4.47 (a)の DOS に示すようにNi_{Ga}-H_{int}はバンドギャップ中の 0-2 eV に深いアクセプ ター準位を形成する.これらの準位にはNi_{Ga}の3d軌道やNi_{Ga}周辺の N 原子の2p軌道が作用 している.原子配置に示すように Ni 原子と H 原子が結合している N 原子は離れている. Fig. 4.47 (b)の CDD に示すようにH-N結合の電荷密度は大きいがNi-N結合の電荷密度は小さい. これより, H-N結合の結合性は良いがNi-N結合の結合性は悪い. したがって, Ni_{Ga}-H_{int}の光学特性に影響を及ぼし、さらに格子歪みを引き起こすことが分かった.



Fig. 4.47 (a)Ni_{Ga}-H_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.5 V_{Ga}へのC原子添加(C_{Ga}, C_{Ga}-O_N, C_{Ga}-O_{int})

• C_{Ga}

 C_{Ga} は N-rich 条件の p型 GaN において形成しやすい [67]. Fig. 4.48 (a)の DOS に示すよう に C_{Ga} によって V_{Ga} に由来する不純物準位が抑えられた.また,浅いドナーとして作用してい ることが分かる.これは C_{Ga} のイオン化エネルギーが 200 meV [67]と低いからだと考えられ る.原子配置から結合距離を調べるとC-N結合距離は 1.5 Å である.Fig. 4.35 (b)の CDD に 示すようにC-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い.したがって, C_{Ga}^q の光学特性への 影響は小さく,格子歪みは大きいことが分かった.



Fig. 4.48 (a)C^q_{Ga}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

• $C_{Ga} - O_N$

Fig. 4.49 (a)および Fig. 4.50 (a)の DOS に示すように C_{Ga} - O_N はバンドギャップ中の 1.5-2 eV に深いドナー準位を形成する. この準位には O 原子の1s軌道, O 原子周辺の第一近接 Ga 原子の4p軌道および第二近接 N 原子の2p軌道が作用している. C_{Ga} - O_N の余剰電子が O 原子の周りに集まり、ドナー準位が形成されると考えられている. 原子配置に示すように C 原子と O 原子は近づいている. Fig. 4.49 (b)の CDD に示すように, C_{Ga} - O_N inplaneはC-O結合の電荷密度は小さいがC-N結合, O-Ga結合の電荷密度は大きいため, C-O結合の結合性は悪くC-N結合, O-Ga結合の結合性は良い. また, Fig. 4.50 (b)の CDD に示すように, C_{Ga} - O_N verticalはC-O結合, C-N結合, O-Ga結合の電荷密度は大きいため, C-O結合, C-N結合, C-N結合, C-N結合, O-Ga結合の電荷密度は大きいため, C-O結合, C-N結合, O-Ga結合の電荷密度は大きいため, C-O結合, C-N結合, O-Ga結合の毛谷型は大きく, 格子歪みも大きいことが分かった.







• C_{Ga}-O_{int}

Fig. 4.51 (a)の DOS に示すようにC_{Ga}-O_{int}はバンドギャップ中の 0-2 eV に深いアクセプタ ー準位を形成する.この準位には O 原子の2p軌道, C 原子周辺の第一近接 N 原子の2p軌道 および O 原子周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が作用している.この DOS の概形はO_{int}の概 形と近いため、 O_{int}^{-1} の影響は大きいといえる.原子配置に示すようにO原子周辺に格子歪みが発生していることが分かる.Fig. 4.51 (b)の CDD に示すようにC-N結合の電荷密度は大きいがC-O結合の電荷密度は小さいため、C-N結合の結合性は良いがC-O結合の結合性は悪い.したがって、 C_{Ga} - O_{int} の光学特性への影響は大きく、格子歪みも大きいことが分かった.



Fig. 4.51 (a)C_{Ga}-O_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.6 V_{Ga}への Si 原子添加(Si_{Ga}, Si_{Ga}-O_N, Si_{Ga}-O_{int})

• Si_{Ga}

Fig. 4.52 (a)の DOS に示すようにSi_{Ga}によって V_{Ga} に由来する不純物準位が抑えられた.また,浅いドナーとして作用していることが分かる.これはSi_{Ga}のイオン化エネルギーが 29 meV [82] と低いからだと考えられる.原子配置から結合距離を調べるとSi-N結合距離は 1.8 Å であり,格子歪みは小さい.Fig. 4.52 (b)の CDD に示すようにSi-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い.したがって,Si^q_{Ga}の光学特性への影響は小さく,格子歪みは小さいこと が分かった.



Fig. 4.52 (a)Si^q_{Ga}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

• $Si_{Ga} - O_N$

Fig. 4.53 (a)および Fig. 4.54 (a)の DOS に示すようにSi_{Ga}-O_Nはバンドギャップ中の 2-3 eV に深いドナー準位を形成する. この準位には O 原子の2p軌道, O 原子周辺の第一近接 Ga 原 子の4p軌道, 第二近接 N 原子の2p軌道および第二近接 N 原子の3d軌道が作用している. Si_{Ga}-O_Nの余剰電子が O 原子の周りに集まり、ドナー準位が形成されると考えられている. 原子配置に示すように Si 原子と O 原子は近づいている. Fig. 4.53 (b)の CDD に示すように, Si_{Ga}-O_N inplaneはO-Ga結合の電荷密度は小さいがSi-O結合, Si-N結合の電荷密度は大きい ため, O-Ga結合の結合性は悪くSi-O結合, Si-N結合の結合性は良い. また, Fig. 4.54 (b)の CDD に示すように, Si_{Ga}-O_N verticalはSi-O結合の電荷密度は小さいがSi-N結合, O-Ga結合 の電荷密度は大きいため, Si-O結合の結合性は悪くSi-N結合, O-Ga結合の結合性は良い. したがって, Si_{Ga}-O_Nの光学特性への影響は大きく, 格子歪みも大きいことが分かった.







• Si_{Ga}-O_{int}

(Si_{Ga}-O_{int})⁻¹は結合エネルギーが 0.51 eV であり安定している [44]. Fig. 4.55 (a)の DOS に 示すようにSi_{Ga}-O_{int}はバンドギャップ中の 0-1 eV に深いアクセプター準位を形成する. こ の準位には O 原子の2p軌道, Si 原子周辺の第一近接 N 原子の2p軌道および O 原子周辺の 第二近接 N 原子の2*p*軌道が作用している. この DOS の概形は0⁻¹の概形と近いため, 0⁻¹ の影響は大きいといえる. 原子配置に示すように O 原子周辺に格子歪みが発生しているこ とが分かる. Fig. 4.55 (b)の CDD に示すようにSi–N結合, Si–O結合の電荷密度は大きく, Si–N 結合, Si–O結合の結合性は良い. したがって, Si_{Ga}–O_{int}の光学特性への影響は大きく, 格子 歪みも大きいことが分かった.



Fig. 4.55 Si_{Ga}-O_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(2110)面の CDD

4.2.7 V_{Ga}への Ge 原子添加(Ge_{Ga}, Ge_{Ga}-O_N, Ge_{Ga}-O_{int})

• Ge_{Ga}

Fig. 4.56 (a)の DOS に示すようにGe_{Ga}によってV_{Ga}に由来する不純物準位が抑えられた. また、浅いドナーとして作用していることが分かる. これはGe_{Ga}のイオン化エネルギーが 30 meV [82] と低いからだと考えられる. 原子配置から結合距離を調べるとGe-N結合距離は1.9 Å であり、格子歪みは小さい. Fig. 4.56 (b)の CDD に示すようにGe-N結合の電荷密度は大きく、結合性は良い. したがって、Ge^q_{Ga}の光学特性への影響は小さく、格子歪みは小さいこと が分かった.



Fig. 4.56 (a) Ge_{Ga}^{q} の total DOS, (10 $\overline{10}$)面の原子配置および(b)($\overline{2}$ 110)面の CDD

• $Ge_{Ga} - O_N$

Fig. 4.57 (a)および Fig. 4.58 (a)の DOS に示すように Ge_{Ga} - O_N はバンドギャップ中の 1.5-2 eV に深いドナー準位を形成する. この準位には Ge 原子周辺の第一近接 N 原子の2p軌道, Ge 原子の4p軌道, Ge 原子の4s軌道および O 原子の2p軌道が作用している. Ge_{Ga} - O_N の余 剰電子が Ge 原子の周りや O 原子に集まり、ドナー準位が形成されると考えられている. 原 子配置に示すように Ge 原子と O 原子は離れている. Fig. 4.57 (b)の CDD に示すように, Ge_{Ga} - O_N inplaneはO-Ga結合の電荷密度は小さいがGe-N結合, Ge-O結合の電荷密度は大き いため, O-Ga結合の結合性は悪くGe-N結合, Ge-O結合の結合性は良い. また, Fig. 4.58 (b) の CDD に示すように, Ge_{Ga} - O_N verticalはO-Ga結合, Ge-N結合, Ge-N結合, Ge-N結合の電荷密度は大き いため, O-Ga結合, Ge-N結合, Ge-N結合, Ge-N結合, Ge-N結合の電荷密度は大き いため, O-Ga結合, Ge-N結合, Ge-N結合の結合性は良い. したがって, Ge_{Ga} - O_N の光学 特性への影響は大きく, 格子歪みも大きいことが分かった.






• Ge_{Ga}-O_{int}

Fig. 4.59 (a)の DOS に示すようにGe_{Ga}-O_{int}はバンドギャップ中の 0-1 eV に深いアクセプ ター準位を形成する.この準位には O 原子の2p軌道,Ge 原子周辺の第一近接 N 原子の2p 軌道および O 原子周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が作用している.この DOS の概形はO⁻¹_{int} の概形と近いため、 0_{int}^{-1} の影響は大きいといえる.原子配置に示すようにO原子周辺に格子 歪みが発生していることが分かる.Fig. 4.59 (b)の CDD に示すようにGe-N結合、Ge-O結合 の電荷密度は大きく、Ge-N結合、Ge-O結合の結合性は良い.したがって、Ge_{Ga}-O_{int}の光学 特性への影響は大きく、格子歪みも大きいことが分かった.



Fig. 4.59 (a)Ge_{Ga}-O_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

4.2.8 V_{Ga}への Sn 原子添加(Sn_{Ga}, Sn_{Ga}-O_N, Sn_{Ga}-O_{int})

• Sn_{Ga}

Fig. 4.60 (a)の DOS に示すようにSn_{Ga}によってV_{Ga}に由来する不純物準位が抑えられた.また,浅いドナーとして作用していることが分かる. これはSn_{Ga}のイオン化エネルギーが 33 meV [82] と低いからだと考えられる.原子配置から結合距離を調べるとSn-N結合距離は2.1 Å であり,格子歪みは小さい. Fig. 4.60 (b)の CDD に示すようにSn-N結合の電荷密度は大きく,結合性は良い. したがって, Sn^q_{Ga}の光学特性への影響は小さく,格子歪みは小さいこと が分かった.



Fig. 4.60 (a) Sn_{Ga}^q の total DOS, (10 $\overline{1}$)面の原子配置および(b)($\overline{2}$ 110)面の CDD

• Sn_{Ga} - O_N

Fig. 4.61 (a)および Fig. 4.62 (a)の DOS に示すようにSn_{Ga}-O_Nはバンドギャップ中の 1.5-2 eV に深いドナー準位を形成する. この準位には Sn 原子周辺の第一近接 N 原子の2p軌道, Sn 原子の5p軌道, Ge 原子の5s軌道および O 原子の2p軌道が作用している. Sn_{Ga}-O_Nの余剰 電子が Sn 原子の周りや O 原子に集まり、ドナー準位が形成されると考えられている. 原子 配置に示すように Sn 原子と O 原子は離れている. Fig. 4.61 (b)の CDD に示すように, Sn_{Ga}-O_N inplaneはSn-O結合の電荷密度は小さいがO-Ga結合, Sn-N結合の電荷密度は大き いため, Sn-O結合の結合性は悪くO-Ga結合, Sn-N結合の結合性は良い. また, Fig. 4.62 (b) の CDD に示すように, Sn_{Ga}-O_N verticalはO-Ga結合, Sn-N結合, Sn-O結合の電荷密度は大 きいため, O-Ga結合, Sn-N結合, Sn-O結合の結合性は良い. したがって, Sn_{Ga}-O_Nの光学 特性への影響は大きく, 格子歪みも大きいことが分かった.







• Sn_{Ga}-O_{int}

Fig. 4.63 (a)の DOS に示すようにSn_{Ga}-O_{int}はバンドギャップ中の 0-1 eV に深いアクセプ ター準位を形成する. この準位には O 原子の2p軌道, Sn 原子周辺の第一近接 N 原子の2p 軌道および O 原子周辺の第二近接 N 原子の2p軌道が作用している. この DOS の概形はO_{int} の概形と近いため、 0_{int}^{-1} の影響は大きいといえる.原子配置に示すようにO原子周辺に格子 歪みが発生していることが分かる.Fig. 4.63 (b)の CDD に示すようにSn-N結合、Ge-O結合 の電荷密度は大きく、Sn-N結合、Sn-O結合の結合性は良い.したがって、Sn_{Ga}-O_{int}の光学 特性への影響は大きく、格子歪みも大きいことが分かった.



Fig. 4.63 (a)Sn_{Ga}-O_{int}の total DOS, (1010)面の原子配置および(b)(2110)面の CDD

第5章 結論

本研究では, GaN 中の点欠陥および複合欠陥が光学特性に影響を与える影響を解明する ため, 第一原理計算を用いて影響を与える欠陥を特定し, その影響を低減できる不純物を検 討した.

● 代表的な欠陥

空孔欠陥やアンチサイト欠陥,自己格子間欠陥,O原子関連欠陥,V_{Ga}-O_N関連欠陥,C原子欠陥,H格子間欠陥を解析した.空孔欠陥やアンチサイト欠陥,自己格子間欠陥といったネイティブ欠陥は影響が大きかった.O原子関連欠陥においてO^q_NはO原子とN原子の化学的性質が似ており,イオン化エネルギーが小さいため影響は小さかったが,それ以外の欠陥は影響が大きかった.V_{Ga}-O_N関連欠陥はV_{Ga}と比べてピークを抑えられるが影響が大きかった.C原子欠陥はイオン化エネルギーが大きいため,影響が大きかった.H格子間欠陥においてH⁺¹は結合性が良く,影響は小さかったが,H_{int}やH⁻¹は結合性が悪く,影響が大きかった.これらの結果から,V_{Ga}およびV_{Ga}-O_Nは GaN の光学特性に影響を及ぼしていることが分かった.

● 悪影響を低減する添加物

 V_{Ga} および V_{Ga} - O_N に対して適切な元素 (V_{Ga} -nH複合欠陥: H, 2 価元素: Mg, Zn, Ni, 4 価 元素: C, Si, Si, Sn) を添加することで,影響の低減を目指した. H 原子, Mg 原子, Zn 原 子は V_{Ga} および V_{Ga} - O_N の影響を低減する. また, Mg_{Ga}-H_{int}およびZn_{Ga}-H_{int} も V_{Ga} の影響を低 減する. Ni 原子は V_{Ga} に添加すると結晶場分裂が発生するため影響が大きかった. C 原子, Si 原子, Ge 原子, Sn 原子といった 4 価元素は V_{Ga} の影響を低減するが, O_N や O_{int} と複合欠 陥を形成すると格子歪みが発生し,影響が大きかった. V_{Ga} および V_{Ga} - O_N に添加して有効な 原子を Table 5.1 に示す. V_{Ga} および V_{Ga} - O_N はそれぞれ 3 価や 2 価のアクセプターとして作用 するため, それらの濃度やイオン価数を減少させる原子を添加することが光学特性の劣化 に有効である.



Table 5.1 V_{Ga}およびV_{Ga}-O_Nに添加して有効な原子一覧

引用文献

- I. C. Kizilyalli, A. P. Edwards, H. Nie, D. Disney, and D. Bour, IEEE Trans. Electron Devices 60(10), 3067-3070 (2013).
- [2] M. Hikita, M. Yanagihara, Y. Uemoto, T. Ueda, T. Tanaka, and D. Ueda, Panasonic technical Journal 55(2), 21-25 (2009).
- [3] K. Fujito, S. Kubo, H. Nagaoka, T. Mochizuki, H. Namita, and S. Nagao, J. Cryst. Growth 311, 3011-3014 (2009).
- [4] E. Richter, U. Zeimer, S. Hagedorn, M. Wagner, F. Brunner, M. Weyers, and G. Trankle, J. Cryst. Growth 312, 2537-2541 (2010).
- [5] T. Hashimoto, F. Wu, J. S. Speck, and S. Nakamura, J. Cryst. Growth 310, 3907-3910 (2008).
- [6] H. Yamane, M. Shimada, S. J. Clarke, and F. J. DiSalvo, Chem. Mater. 9, 413 (1997).
- [7] M. Imade, H. Kishimoto, F. Kawamura, M. Yoshimura, Y. Kitaoka, T. Sasaki and Y. Mori, J. Cryst. Growth 312, 676-679 (2010).
- [8] P. Konkapaka, B. Raghothamachar, M. Dudley, Y. Makarov, and M. G. Spencer, J. Cryst. Growth 289, 140-144 (2006).
- [9] M. Imade, H. Kishimoto, F. Kawamura, M. Yoshimura, Y. Kitaoka, T. Sasaki, and Y. Mori, J. Cryst. Growth 312, 676 (2010).
- [10] M. Bockowski, M. Iwinska, M. Amilusik, M. Fijalkowski, B. Lucznik, and T. Sochacki, Semicond. Sci. Technol. 31, 093002 (2016).
- [11] J. Takino, T. Sumi, Y. Okayama, A. Kitamoto, S. Usami, M. Imanishi, M. Yoshimura, and Y. Mori, Jpn. J. Appl. Phys. 60, 095501 (2021).
- [12] J. Takino, T. Sumi, Y. Okayama, M. Nobuoka, A. Kitamoto, M. Imanishi, M. Yoshimura, and Y. Mori, Jpn. J. Appl. Phys. 58, SC1043 (2019).
- [13] Y. Bu, M. Imade, H. Kishimoto, M. Yoshimura, T. Sasaki, Y. Kitaoka, M. Isemura, and Y. Mori, J. Cryst. Growth 327, 89 (2011).
- [14] 隅智亮, 滝野淳一, 岡山芳央, 北本啓, 宇佐美茂佳, 今西正幸, 森勇介, 第 68 回応用 物理学会春季学術講演会, 17a-Z27-5 (2021).
- [15] M. A. Alreesh, P. V. Dollen, T. F. Malkowski, T. Mates, H. Albrithen, S. DenBaars, S. Nakamura, and J. S. Speck, J. Cryst. Growth 508, 50-57 (2019).
- [16] R. Kucharski, Ł. Janicki, M. Zajac, M. Welna, M. Motyka, C. Skierbiszewski, and R. Kudrawiec, Crystals 7, 187 (2017).
- [17] M. A. Reshchikov, and H. Morkoç, J. Appl. Phys. 97, 061301 (2005).

- [18] Y. Arakawa, K. Ueno, H. Imabeppu, A. Kobayashi, J. Ohta, and H. Fujioka, Appl. Phys. Lett. 110, 042103 (2017).
- [19] R. Rounds, B. Sarkar, T. Sochacki, M. Bockowski, M. Imanishi, Y. Mori, R. Kirste, R. Collazo, and Z. Sitar, J. Appl. Phys. 124, 105106 (2018).
- [20] C. G. Van de Walle, Phys. Rev B 68, 165209 (2003).
- [21]小口多美夫, バンド理論物質科学の基礎として, 内田老鶴圃, (1999).
- [22] 笹倉博, 固体物性論, 朝倉書店, (1984).
- [23] 笠井秀明・赤井久純・吉田博, 計算機マテリアルデザイン入門, 大阪大学出版 (2005).
- [24] 伊藤智徳, コンピュータ上の結晶成長, 共立出版, (2002).
- [25] P. Hohenberg, and W. Kohn, Phys. Rev. B 136, B864 (1964).
- [26] A. Yamashiki, and T. Nishinaga, Cryst. Res. Technol. 32, 1049-1055 (1997).
- [27] W. Kohn, and L. J. Sham, Phys. Rev. 140, A1133 (1965).
- [28] T. Ito, K. Shiraishi, H. Kageshima, and Y. Suzuki, Jpn. J. Appl. Phys. 37, L488-L491 (1998).
- [29] J. Yamauchi, J. Surf. Sci. Soc. Jpn. 28(3), 135-143 (2007).
- [30] A. Filippetti, and N. A. Spaldin, Phys. Rev. B 67, 125109 (2003).
- [31] M. Wierzbowska, and J. A. Majewski, Phys. Rev. B 84, 245129 (2011).
- [32]山内淳, 表面科学 28(3), 135-143 (2007).
- [33] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, and A. Dal Corso, J. Phys.:Condens. Matter 21, 395502 (2009).
- [34] P. Giannozzi, O. Andreussi, T. Brumme, O. Bunau, M. B. Nardelli, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, M. Cococcioni, and N. Colonna, J. Phys.:Condens. Matter 29, 465901 (2017).
- [35] J. P. Perdew, and A. Zunger, Phys. Rev. B 23, 5048 (1981).
- [36] G. Kresse, and D. Joubert, Phys. Rev. B 59, 1758 (1999).
- [37] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [38] N. Troullier, and J. L. Martins, Phys. Rev. B 43, 1993 (1991).
- [39] K. Momma, and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr. 44, 1272-1276 (2011).
- [40] M. E. Levinshtein, S. L. Rumyantsev, and M. S. Shur, Properties of Advanced Semiconductor Materials: GaN, AlN, InN, BN, SiC, SiGe (Wiley, New York, 2001).
- [41] 今西誠之・金子聡・小塩明・湊元幹太・八谷巌, わかる 理工系のための化学, 共立出版 (2012).

- [42] 国際度量衡局(BIPM) 産業技術総合研究所計量標準総合センター翻訳, 国際単位系(SI) 第9版 日本語版, (2019).
- [43] L. Li, J. Yu, Z. Hao, L. Wang, J. Wang, Y. Han, H. Li, B. Xiong, C. Sun, and Y. Luo, Comp. Mater. Sci. 129, 49-54 (2017).
- [44] A. F. Wright, J. Appl. Phys. 98, 103531 (2005).
- [45] G. Miceli, and A. Pasquarello, Microelectron. Eng. 147, 51-54 (2015).
- [46] C. E. Dreyer, A. Alkauskas, J. L. Lyons, J. S. Speck, and C. G. Van de Walle, Appl. Phys. Lett. 108, 141101 (2016).
- [47] J. Neugebauer, and C. G. Van de Walle, Appl. Phys. Lett. 69, 503 (1996).
- [48] X. Zhang, P. Kung, A. Saxler, D. Walker, T. Wang, and M. Razeghi, Acta Phys. Pol. A 88, 601 (1995).
- [49] T. Ogino, and M. Aoki, Jpn. J. Appl. Phys. 19, 2395 (1980).
- [50] T. Suski, P. Perlin, H. Teisseyre, M. Leszczynski, I. Grzegory, J. Jun, M. Bockowski, and S. Porowski, Appl. Phys. Lett. 67, 2188 (1995).
- [51] T. Mattila, and R. M. Nieminen, Phys. Rev. B 55, 9571 (1997).
- [52] C. G. Van de Walle, and J. Neugebauer, J. Appl. Phys. 95, 3851 (2004).
- [53] W. Götz, N. M. Johnson, C. Chen, H. Liu, C. Kuo, and W. Imler, Appl. Phys. Lett. 68, 3144 (1996).
- [54] J. C. Zolper, and R. G. Wilson, Appl. Phys. Lett. 68, 1945 (1996).
- [55] Z. Xie, Y. Sui, J. Buckeridge, A. A. Sokol, T. W. Keal, and A. Walsh, Appl. Phys. Lett. 112, 262104 (2018).
- [56] T. Mattila, and R. M. Nieminen, Phys. Rev. B 54, 16676 (1996).
- [57] J. L. Lyons, A. Janotti, and C. G. Van de Walle, Appl. Phys. Lett. 97, 152108 (2010).
- [58] J. L. Lyons, D. Wickramaratne, and C. G. Van de Walle, J. Appl. Phys. 129, 111101 (2021).
- [59] S. M. Myers, A. F. Wright, G. A. Petersen, C. H. Seager, W. R. Wampler, M. H. Crawford, and J. Han, J. Appl. Phys. 88, 4676 (2000).
- [60] A. F. Wright, J. Appl. Phys. 90, 1164 (2001).
- [61] C. G. Van de Walle, Phys. Rev. B 56, R10020 (1997).
- [62] L. Gordon, J. L. Lyons, A. Janotti, and C. G. Van de Walle, Phys. Rev. B 89, 085204 (2014).
- [63] P. Bogusławski, Phys. Rev. B 56, 9496 (1997).
- [64] J. L. Lyons, A. Alkauskas, A. Janotti, and C. G. Van de Walle, Phys. Status Solidi B 252(5), 900-908 (2015).

- [65] M. Toth, K. Fleischer, and M. R. Phillips, Phys. Rev. B 59, 1575 (1999).
- [66] S. Suihkonen, S. Pimputkar, S. Sintonen, and F. Tuomisto, Adv. Electron. Mater. **3**, 1600496 (2017).
- [67] A. F. Wright, J. Appl. Phys. 92, 2575 (2002).
- [68] J. Neugebauer, and C. G. Van de Walle, J. Appl. Phys. 85, 3003 (1999).
- [69] J. A. Chisholm, and P. D. Bristowe, Comp. Mater. Sci. 22, 73-77 (2001).
- [70] J. L. Lyons, and C. G. Van de Walle, npj Comp. Mater. 3, 12 (2017).
- [71] E. Clementi, D. L. Raimondi, W. P. Reinhardt, J. Chem. Phys. 38, 2686 (1963).
- [72] W. Götz, N. M. Johnson, J. Walker, D. P. Bour, and R. A. Street, Appl. Phys. Lett. 68, 667 (1996).
- [73] I. Gorczyca, A. Svane, and N. E. Christensen, Phys. Rev. B 61, 7494 (2000).
- [74] J. L. Lyons, A. Janotti, and C. G. Van de Walle, Phys. Rev. Lett. 108, 156403 (2012).
- [75] A. F. Wright and S. M. Myers, J. Appl. Phys. 94, 4918 (2003).
- [76] S. Strite, Jpn. J. Appl. Phys. 33, L699 (1994).
- [77] J. L. Lyons, A. Janotti, and C. G. Van de Walle, Jpn. J. Appl. Phys. 52, 08JJ04 (2013).
- [78] F. Virot, R. Hayn, and A. Boukortt, J. Phys. Condens. Matter 23, 025503 (2010).
- [79] O. Mounkachi, A. Benyoussef, A. El Kenz, E.H. Saidi, J. Magn. Magn. Mater. 321, 2402-2406 (2009).
- [80] N. Mamouni, A. Benyoussef, A. El Kenz, H. Ez-Zahraouy, and M. Bououdina, J. Supercond. Nov. Magn. 26, 663-667 (2013).
- [81] R. O. Kuzian, A. M. Dare, P. Sati, and R. Hayn, Phys. Rev. B 74, 155201 (2006).
- [82] A. Shikanai, H. Fukahori, Y. Kawakami, K. Hazu, T. Sota, T. Mitani, T. Mukai, and S. Fujita, Phys. Status Solidi B 235, 26 (2003).

謝辞

本研究を進めるにあたり,終始懇切丁寧な御指導,御鞭撻を賜りました小竹茂夫 教授, 河村貴宏 助教授に深く感謝致します.

また、この研究室において生活するにあたり、研究だけでなくあらゆる面で私を支えてく ださいました量子応用工学研究室の皆様に深い感謝と御礼を申し上げます.

そして最後に、私の三重大学での学生生活を支えてくださいました両親、親族の皆様、な らびに全ての友人に心より感謝の意を表します.

Appendix

本研究で使用した Quantum ESPRESSO のプログラムや VESTA の使用法などを付録に示す.

A.1 Quantum ESPRESSO の注意事項

本研究では Band 計算と DOS 計算, pp 計算を行った.計算のワークフローを Fig. A.1 に 示す. Band 計算や DOS 計算, pp 計算には scf 計算で得られたデータが必要になるため, す べての計算が終わるまで消してはいけない.また, Band 計算を終えてから DOS 計算を始め ると projwcf 計算中にエラーが発生するため, DOS 計算を終えてから Band 計算を始めなけ ればいけない.



Fig.A.1 本研究での計算のワークフロー

強磁性体 (Fe, Co, Ni) を QE で扱う場合は磁化の値を注意しなければならない. 強磁性 体が添加された計算モデルを Relax 計算した時, out ファイルに記載されている total magnetization は 0 以外になる必要がある. 0 になった場合, in ファイルにて tot_magnetization を指定して relax 計算し, そこで得られた原子座標を scf 計算以降で使用する. また, scf 計 算の out ファイルに記載されている total magnetization が 0 になった場合も in ファイルで tot_magnetization を relax 計算で得られた値を指定する. この時, QE4 は band 計算での tot_magnetization に対応していないため注意する. Ni_{Ga}関連欠陥の磁化を Table A.1 に示す. ここで M_{tot} は total magnetization (全磁化), M_{abs} は absolute magnetization (絶対磁化) である. 総磁化はセル内の磁化の積分 (A.1) 式で示され, 絶対磁化はセル内の磁化の絶対値の積分 (A.2) 式で示される. すべての単位は[Bohr mag/cell]である.

$$M_{\rm tot} = \int_{\rm cell} (n_{\rm up} - n_{\rm down}) d^3r \tag{A.1}$$

$$M_{\rm abs} = \int_{\rm cell} \left| n_{\rm up} - n_{\rm down} \right| d^3 r \tag{A.2}$$

欠陥 -	Relax 計算		Scf 計算	
	M _{tot}	Mabs	M _{tot}	M _{abs}
Ni _{Ga}	3.00	3.03	3.00	3.08
Ni _{Ga} –O _N inplane	2.00	2.08	2.00	2.09
Ni _{Ga} –O _N vertical	2.00	2.07	-2.00	2.08
Ni _{Ga} -H _{int}	2.00	2.07	2.00	2.09

Table A.1 Ni_{Ga}関連欠陥の磁化

A.2 DOS 描画時の注意事項

欠陥を含む GaN の DOS は GaN 完全結晶の DOS と比べてエネルギー軸がずれる. そのため, 欠陥を含む GaN 内の欠陥の影響が小さい Ga 原子の3d軌道にあるピークと GaN 完全結 晶内の Ga 原子の3d軌道にあるピークを合わせることでずれを補正する. Fig. A.2 に GaN 完 全結晶内の Ga 原子の partial DOS を示す.



Fig. A.2 GaN 完全結晶内の Ga 原子の partial DOS

A.3 VESTA の使用方法

本節では VESTA 上に CDD を描画する具体的な手順を説明する.

- 1. A.1 節に示す pp 計算で欠陥を含む GaN の全電荷密度 ρ^{tot}(r)を得る.
- 2. scf.in ファイルからセルサイズをそのままにして、原子座標内の GaN 以外の不純物原子 を削除する.また、系全体で電気的に中性とする(tot_charge = 0).これを計算して GaN のみの電荷密度 $\rho^{BG}(r)$ を得る.
- 3. scf.in ファイルからセルサイズをそのままにして,原子座標内の不純物原子を1つのみ 残してそれ以外を削除する.また,系全体で電気的に中性とする (tot_charge = 0).こ れを計算して不純物の電荷密度 $\rho^{imp}(r)$ を得る.ここで $\rho^{imp}(r)$ は不純物原子の数だけ作 成する.

- 4. ρ^{tot}(r)を VESTA で表示させる.「Edit」→「Edit Data」→「Volumetric Data」→「Import..」を選択する. ここでρ^{BG}(r)やρ^{imp}(r)を選択し,「Operation: Subtract from current data」,「Convert the unit: Raw Data」に設定する.
- 5. これで CDD が得られるので vesta ファイルで保存する.

不純物原子が GaN 内に侵入することで格子歪みが発生し VESTA 上で結合が消えている 場合がある.ここで、「Edit」→「Bonds」を選択し、「Phase: 2」として結合の設定値を表示 する.ここで各原子の結合長の最大値を変更して結合を表示させる.

続いて(1010)面の原子配置表示の具体的な手順を説明する.

- 1. 「Edit」→「Lattice Planes」→「New」を選択し、ミラー指数を(100), 原点からの距離 を 2.3 Å 前後に設定する.
- 2. 「Objects」→「Properties」→「Sections」を選択し、プルダウンリストを「Gray scale」,「Saturation levels: 0%-0%」に設定する.
- 3. お好みで「Objects」→「Properties」→「Sections」→「General」を選択し,「Line: Do not show」,「Axes: □Show compass」に設定する.
- 4. 余分な原子を削除し、計算モデルを見やすい方向に回転拡大する.
- 5. 「File」→「Export Raster Image」を選択し、画像を出力する.

(2110)面の CDD の表示の具体的な手順を説明する.

- 1. 「Edit」→「Lattice Planes」→「New」を選択し、ミラー指数を(110)、原点からの距離 を「interplanar spacing: 1×d」に設定する.
- Cobjects」→「Properties」→「Sections」を選択し、プルダウンリストを「B-G-R」、 「Saturation levels: Min -0.05-Max 0.05」に設定する. 電荷密度分布が見づらい場合 は最大値と最小値を任意で変更する.
- 3. お好みで「Objects」→「Properties」→「Sections」→「General」を選択し,「Line: Do not show」,「Axes: □Show compass」に設定する.
- 4. 余分な原子を削除し、計算モデルを見やすい方向に回転拡大する.
- 5. 「File」→「Export Raster Image」を選択し,画像を出力する.

A.4 欠陥形成エネルギーの計算

本研究では欠陥形成エネルギーも計算したが考察には用いなかった. 電荷状態 q の欠陥 X の生成エネルギー $E^{f}[X^{q}]$ は (A.3) 式のように定義される.

$$E^{f}[X^{q}] = E_{tot}[X^{q}] - E_{tot}[GaN, bulk] - \sum_{i} n_{i}\mu_{i} + q[E_{F} + E_{v} + \Delta V]$$
(A.3)

 $E_{tot}[X^q]$ は、セル内に欠陥 X を含むスーパーセルの計算から得られた全エネルギーで、 $E_{tot}[GaN, bulk]$ は $E_{tot}[X^q]$ と同じサイズのバルク GaN スーパーセルの全エネルギーである. n_i は欠陥や不純物が生成されたときにスーパーセルに加わった ($n_i > 0$) あるいは取り除か れた ($n_i < 0$) i種の原子 (ホスト原子または不純物原子)の数を示し、 μ_i はこれらの種に対 応する化学ポテンシャルである. E_F はフェルミ準位であり、価電子帯上端部 (VBM) でゼ 口と定義され、伝導帯下端部 (CBM) で 3.5 eV になる. E_v はバルク GaN の VBM のエネル ギーである. ΔV は欠陥電荷を含むスーパーセルの基準電位をバルク GaN の基準電位に合わ せるための補正項である. ΔV の計算には sxdefectalign¹や CoFFEE²、PyCDT³を用いる.本研 究ではこれらのソフトを使用しなかったため、欠陥電荷を含む GaN の欠陥形成エネルギー の計算は行っていない.

化学ポテンシャルは実験的な成長条件に依存し、Ga-rich、N-rich の場合がある. Ga の化 学ポテンシャル μ_{Ga} は、Ga-rich では (A.4) 式という上限がある. それ以上高くしようとす るとバルク Ga の析出が起こってしまうため、熱力学的平衡状態で μ_{Ga} は E_{tot} [Ga, bulk]より高 くならない. 同様に N の化学ポテンシャル μ_N は、N-rich では (A.5) 式、すなわち N₂分子 中の N のエネルギーで μ_N の上限が設定される. 続いて化学ポテンシャルの下限値を設定す る. $\mu_{Ga} \geq \mu_N$ の下限値はそれぞれ (A.6) 式および (A.7) 式で設定される. また、GaN の全 エネルギーは (A.8) 式で設定され、 ΔH_f [GaN]は GaN の生成エンタルピーを示す. 安定的な 化合物は負の生成エンタルピーになる. ΔH_f [GaN]の計算値は-1.24 eV である. ホスト化学 ポテンシャルは GaN の生成エンタルピーの大きさに相当する範囲で変化することがわかる.

$$\mu_{Ga}^{Ga-rich} = E_{tot}[Ga, bulk]$$
(A. 4)

$$\mu_{\rm N}^{\rm N-rich} = \frac{1}{2} E_{\rm tot}[\rm N_2] \tag{A.5}$$

$$\mu_{Ga}^{N-rich} = E_{tot}[GaN] - \mu_{Ga}^{Ga-rich}$$
(A. 6)

$$\mu_{\rm N}^{\rm Ga-rich} = E_{\rm tot}[{\rm GaN}] - \mu_{\rm N}^{\rm N-rich} \tag{A.7}$$

$$E_{\text{tot}}[\text{GaN}] = \mu_{\text{Ga}}^{\text{Ga-rich}} + \mu_{\text{N}}^{\text{N-rich}} + \Delta H_f[\text{GaN}]$$
(A.8)

不純物については、対応する元素の化学ポテンシャルµxも考慮する必要がある.µxの下限 はマイナス無限大であり、これは成長環境から不純物が完全に取り除かれた場合に対応す る.不純物の化学ポテンシャルの上限は元素のバルク相のエネルギーで与えられる.しかし、 他の溶解度制限相の形成により、より強い境界が生じるのが普通である.例えば、GaN に Mgを導入する場合、MgはNと相互作用して Mg₃N₂を形成することがある. Mg₃N₂との平

¹ https://sxrepo.mpie.de

² https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465518300158

³ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465518300079

衡は (A.9) 式で設定され、 $\Delta H_f[Mg_3N_2]$ は Mg_3N_2 の生成エンタルピーを示す.

$$3\mu_{Mg} + 2\mu_N = 3E_{tot}[Mg, balk] + 2\mu_N^{N-rich} + \Delta H_f[Mg_3N_2]$$
(A.9)

本研究で用いた化学ポテンシャルの計算式を Table A.2 に示す.また,代表的な欠陥の欠陥形成エネルギーと悪影響を低減する不純物の欠陥形成エネルギーを Table A.3 および Table A.4 に示す. これらの欠陥形成エネルギーはすべて中性状態である.

化学ポテンシャル	Ga-rich	N-rich
μ_{Ga}	E _{tot} [Ga, bulk]	$E_{\rm tot}[{\rm GaN}] - \mu_{\rm N}^{\rm N-rich}$
$\mu_{ m N}$	$E_{\rm tot}[{\rm GaN}] - \mu_{\rm Ga}^{\rm Ga-rich}$	$\frac{1}{2}E_{\rm tot}[N_2]$
$\mu_{ m H}$	$\frac{1}{2}E_{tot}[H_2]$	$\frac{1}{2}E_{\rm tot}[{\rm H}_2]$
$\mu_{ m C}$	$E_{tot}[C]$	$E_{tot}[C]$
μ_0	$\frac{1}{3}(\Delta H_f[\beta-\mathrm{Ga}_2\mathrm{O}_3]-2\mu_{\mathrm{Ga}}^{\mathrm{Ga-rich}})$	$\frac{1}{3}(\Delta H_f[\beta-\text{Ga}_2\text{O}_3]-2\mu_{\text{Ga}}^{\text{N-rich}})$
$\mu_{ m Mg}$	E _{tot} [Mg, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Mg, bulk}] + \frac{1}{3}\Delta H_f[\text{Mg}_3\text{N}_2]$
μ_{Si}	E _{tot} [Si, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Si, bulk}] + \frac{1}{3}\Delta H_f[\alpha - \text{Si}_3\text{N}_4]$
$\mu_{ m Ni}$	<i>E</i> _{tot} [Ni, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Ni, bulk}] + \frac{1}{4}\Delta H_f[\text{Ni}_4\text{N}]$
$\mu_{\rm Zn}$	<i>E</i> _{tot} [Zn, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Zn}, \text{bulk}] + \frac{1}{3}\Delta H_f[\text{Zn}_3\text{N}_2]$
$\mu_{ m Ge}$	<i>E</i> _{tot} [Ge, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Ge, bulk}] + \frac{1}{3}\Delta H_f[\text{Ge}_3\text{N}_4]$
$\mu_{ m Sn}$	<i>E</i> _{tot} [Sn, bulk]	$E_{\text{tot}}[\text{Sn, bulk}] + \frac{1}{3}\Delta H_f[\text{Sn}_3\text{N}_4]$

Table A.2 化学ポテンシャルの計算式

欠陥	$E_{\rm Ga-rich}^{f}$	$E_{\rm N-rich}^{f}$
V _{Ga}	8.02	6.47
V _N	2.86	4.41
Ga _N	5.75	8.84
N _{Ga}	9.15	6.06
Ga _{int}	8.54	10.09
N _{int}	5.93	4.38
O _N	1.34	1.85
O _{Ga}	10.16	7.58
O _{int}	5.20	4.17
O _{Ga} –O _N inplane	8.29	6.22
O _{Ga} – O _N vertical	8.46	6.40
0 _N -0 _{int}	6.21	5.69
V _{Ga} –O _N inplane	5.77	4.74
V _{Ga} –O _N vertical	5.74	4.71
V_{Ga} -20 _N	3.53	3.01
V_{Ga} -30 _N	1.42	1.42
C _N	2.55	4.10
H _{int}	2.63	2.63

Table A.3 代表的な欠陥の欠陥形成エネルギー

欠陥	$E_{\rm Ga-rich}^{f}$	$E_{\rm N-rich}^{f}$
V _{Ga} –H	5.09	3.54
V _{Ga} –2H	2.47	0.92
V _{Ga} –3H	0.01	-1.54
V _{Ga} –4H	0.79	-0.75
V _{Ga} –O _N –H inplane	2.88	1.84
V _{Ga} –O _N –H vertical	2.89	1.85
V _{Ga} –O _N –2H inplane	0.27	-0.76
V _{Ga} –O _N –2H vertical	0.29	-0.74
V _{Ga} –O _N –3H inplane	0.60	-0.44
V _{Ga} –O _N –3H vertical	0.62	-0.41
V _{Ga} -20 _N -H	0.73	0.22
Mg _{Ga}	1.23	1.53
Mg _{Ga} –O _N inplane	-0.77	-0.13
Mg_{Ga} – O_N vertical	-0.70	-0.05
$Mg_{Ga}-H_{int}$	0.53	0.83
Zn _{Ga}	0.56	-0.99
Zn _{Ga} –O _N inplane	-1.22	-2.26
Zn _{Ga} –O _N vertical	-1.18	-2.21
Zn _{Ga} –H _{int}	-0.21	-1.75
Ni _{Ga}	4.13	2.68
Ni _{Ga} –O _N inplane	2.94	2.00
Ni _{Ga} –O _N vertical	3.02	2.09
Ni _{Ga} –H _{int}	3.72	2.27
C _{Ga}	5.60	4.05
C _{Ga} –O _N inplane	5.99	4.96
C _{Ga} –O _N vertical	6.34	5.31
C _{Ga} –O _{int}	11.62	9.05
Si _{Ga}	-0.22	1.83
Si _{Ga} –O _N inplane	1.30	3.86
Si _{Ga} –O _N vertical	1.39	3.95
Si _{Ga} –O _{int}	4.04	5.05
Ge _{Ga}	-2.47	-3.10
Ge _{Ga} –O _N inplane	-1.92	-2.04
Ge _{Ga} –O _N vertical	-1.81	-1.93

Table A.4 悪影響を低減する不純物の欠陥形成エネルギー

Ge _{Ga} –O _{int}	2.09	0.42
Sn _{Ga}	-0.67	-2.14
Sn _{Ga} –O _N inplane	-0.51	-1.47
Sn _{Ga} –O _N vertical	-0.49	-1.44
Sn _{Ga} –O _{int}	3.83	1.33